LCD Module Technical Specification

液晶表示モジュール仕様書

First Edition 初版作成 Aug. 20, 2009

Final Revision 最終改訂

Type No.

T-55149GD030J-MLW-ALN

Customer : OPTREX STANDARD / オプトレックス スタンダード

Customer's Product No : ------

OPTREX CORPORATION

Noboru Wada

Approved:

Design G,

Tokihito Sawada

Project Management Div.

Satoshi Sano

Design G.

Prepared:

Design G.

Signature:

Please return this specification within two month with your signature. If not returned within two month, specification will be considered as having been accepted.

受領印ご押印の上、2009 年 10月 20日までに、弊社担当者までご返却ください。 ご返却なき場合は、問題ないものとして取り扱い処理させて頂きます。

T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 1/56

Date:

Table of Contents (目次)		
1. Application(適用) 2. General Specifications(一般仕様) 3. Operating Conditions(環境条件) 4. Dimensinal Outline(外観図) 5. Block Diagram(ブロックダイヤグラ 6. I/O Terminal(I/O端子) 7. Electrical Specifications(電気的特性 8. Optical Specifications(光学仕様) 9. Test(試験) 10. Appearance Standards(外観規格) 11. Code System of Production Lot(製造 12. Type Number(製品型式) 13. Applying Precautions(運用上の注意 14. Precautions Relating Product Handlin 15. Warranty(保証条件)	きロット番号)) ng (製品取扱い上の注意)	3 3 4 5 6 7 10 33 41 43 52 52 52 52 53 56
Rev.(改版) Date(改定句) Page(ペーシ)	Comment(内容)	
T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 2/56

1.Application(適用)

This specification applies to 3.0"color TFT-LCD module with Capacitive sensors Touch Switch module (T-55149GD030J-MLW-ALN).

本仕様書は、オプトレックス㈱が製造する静電容量方式のタッチスイッチモジュール付 TFT-LCD モジュール(品番: T-55149GD030J-MLW-ALN)に適用する。

2. General Specifications (一般仕様)

Dot Pixels : 240×3 [R.G.B.] (W) \times 400 (H) dots

(画素数)

Dot Size : 0.054 (W) \times 0.162 (H) mm

(ドットサイズ)

Pixel Arrangement : RGB-Stripe(RGB ストライプ)

(画素配列)

Color Depth : 262144 color

(色数)

Viewing Area : $38.88 \text{ (W)} \times 64.8 \text{ (H)} \text{ mm}$

(有効視野範囲)

Outline Dimensions*; 47.28 (W) × 76.4* (H) × 5.31 max ** (D) mm

' Without 用PC

(外形寸法)

**Without Hook

Weight(重量) : T.B.D g max

LCD Type : ASS-25521

(LCD タイプ) (TFT / Normally white-mode(ノーマリーホワイト)

/ Semi-Transflective(半透過型))

Viewing Direction : 6:00

(視角)

TFT Driver : Controler driver R61509(RENASAS/ルネサス製)

(コントロール LSI)

Data Transfer : 18 / 16 / 9 / 8-bit 80 system

(データ転送方式) (80 系 18 / 16 / 9 / 8-bit インターフェース)

Serial (シリアルインターフェース)

18 / 16 / 6-bit RGB I/F (18 / 16 / 6-bit RGB インターフェース)

Back-light : LED Back-light / White (LED バックライト/ ホワイト)

(バックライト)

Lead free : Our product corresponds to lead free.

Lead free is defined as below:

1. The solder used in the LCD module.

2. Electrical components (Terminal section) used in the LCD module.

Any lead used within the electrical component does not apply to

our module definition of lead free.

T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 3/56

(鉛フリー) : 本製品は、鉛フリーに対応しております。

当社の鉛フリーの定義は以下の通りです。 ① 液晶モジュールに使用している「半田」

② 液晶モジュールに使用している「電子部品(端子部分)」 但し、電子部品内部に含まれている鉛は対象外とします。

RoHS regulation : To our best knowledge, this product satisfies

material requirement of RoHS regulation.

Our company is doing the best efforts to obtain the equivalent certificate from our suppliers.

(RoHS 規定) : 当社の認知する限りにおいて、本製品は RoHS 規定の

主要要件を満たしていると認識しております。

当社としては、部材メーカー等に対して同様の保証を

求めるべく最大限の努力を行っております。

<Touch Switch (タッチスイッチ) >

Screen Size : 3.0 inches (インチ)

(適用画面サイズ)

SW Active Area : 35.0(W) x 55.0(H) mm

12Point

SPI

(有効動作領域)

Number of Switch

(SW 数) Interface (インターフェイネ)

(外形寸法)

Outline Dimension

45-28 (W) x74.0 (H) x 0.77Max*(D) mm Without FPC and Component Area(FPC と実装部品を除く)

Weight (重量) : T.B.D g max

3. Operating Conditions (環境条件)

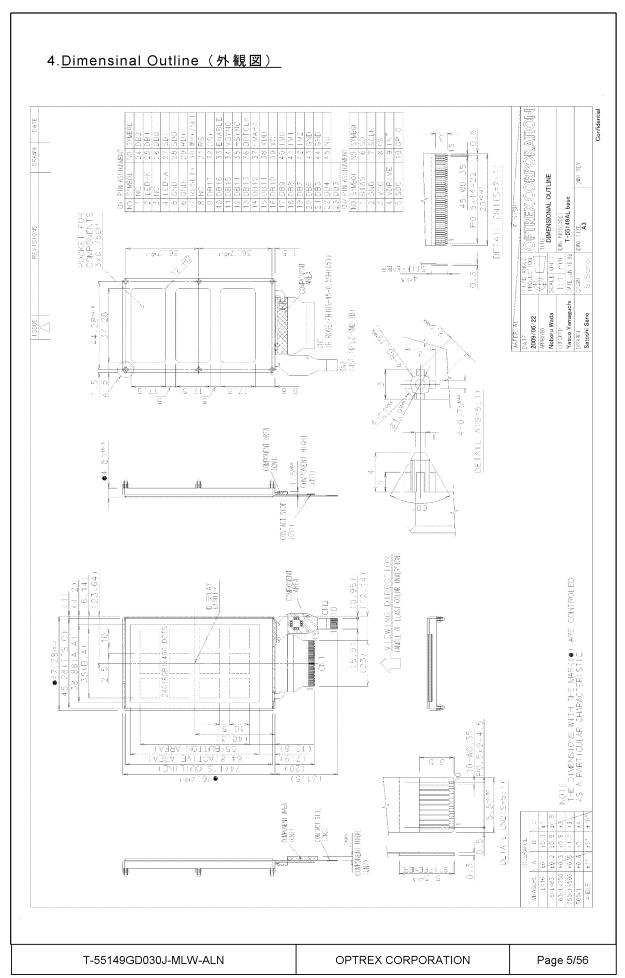
Item	Conditions Temperature Rai		Remark
(項目)	(条件)	(温度範囲)	(備考)
Operating Temperature Range	PNL Surface	20 - 7000	Note1,2
(動作温度範囲)	(パネル表面)	_20~70°C	(注1,2)
Storage Temperature Range	PNL Surface	_30∼80°C	Note1,2
(保存温度範囲)	(パネル表面)	_30~80°C	(注1,2)

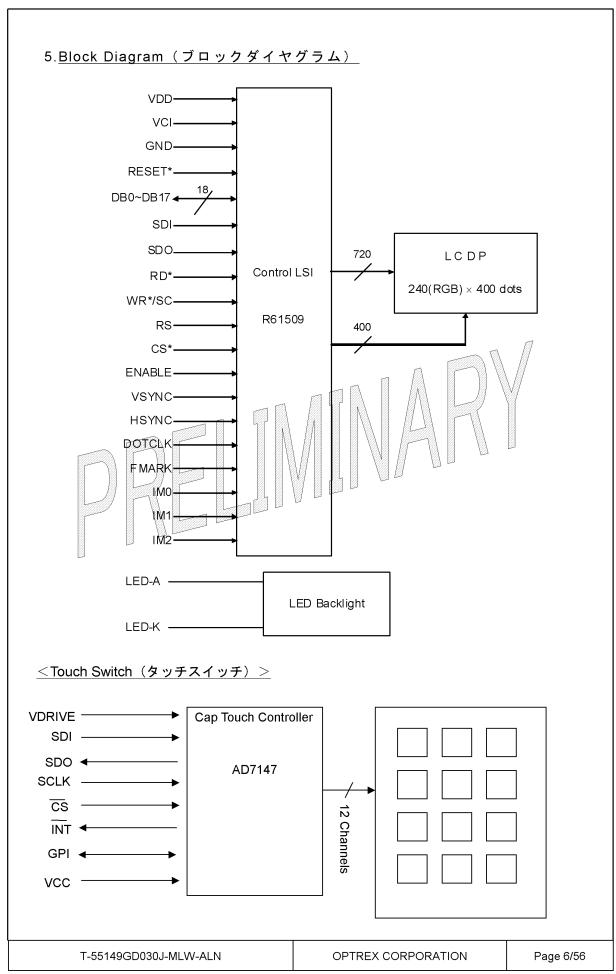
Note1: Operating temperature range defines the operation only and the contrast, response time and other display optical characteristics are set at Ta=+25°C.

注1:動作温度範囲は、動作のみを保証する温度であり、コントラスト、応答速度、その他の表示品位、光学性能はTa=+25℃にて判定します。

Note2: Non condensing. 注2: 結露なきこと。

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 4/56





6.<u>I/O Terminal(I / O 端子)</u>

6.1.CN1 Pin Assignment(CN1 端子名)

Corresponding Connector(適合コネクタ): HIROSE(ヒロセ電機): FH19S-45S-0.5SH (05)

NC Non Connection (未使用端子)	No.	Symbol(記号)	Functional Description (機 能 説 明)
3 NC Non Connection (未使用端子)	1	NC	Non Connection (未使用端子)
4 LED-A LED Anode (LED アノード端子) 5 GND Power Supply (OV, GND) (電源 (OV, GND)) 6 GND Power Supply (OV, GND) (電源 (OV, GND)) 7 RESET* Reset Signal L: Reset(リセット信号 L: リセット) 8 NC Non Connection (未使用端子) 9 DB17 18-bit parallel bi-directional data bus for 80-system interface operation (80 系インターフェース動作時の 18bftの双方向データバス) 11 DB15 8 bit VF: DB17-DB10 are used. 12 DB14 (8 ビットインターフェース: DB17-DB10 を使用) 13 DB13 9 bit VF: DB17-DB3 are used. (8 ビットインターフェース: DB17-DB3 を使用) 16 DB10 (16 bit VF: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 17 DB9 (18 bit VF: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 DB8 (RGB インターフェース: DB17-DB0 を使用) 19 DB7 18-bit parallel bi-directional data bus for RGB interface operation (18 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 20 DB6 (RGB インターフェース動作時の 18 ビットの双方向データバス) 6 bit VF: DB17-DB12 are used. (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 13 DB1 16 bit VF: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 13 bit VF: DB17-DB0 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 15 DB1 18 bit VF: DB17-DB13 and DB11- DB1 を使用) 16 bit VF: DB17-DB13 and DB11- DB1 を使用) 17 DB5 (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 18 bit VF: DB17-DB0 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 18 bit VF: DB17-DB0 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SD1 Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SD0 Output for Serial Data (シリアルデータ入力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active (リード信号 L: 選択)	2	LED-K	LED Cathode (LED カソード端子)
Solicity Power Supply (OV, GND) (電源 (OV, GND)) RESET* Reset Signal L: Reset(リセット信号 L: リセット) Reset Signal L: Reset(リセット信号 L: 連択) Reset Signal L: Reset(リセット信号 L: 連択) Reset Signal L: Reset(リセット Reset Signal L: Reset(リセット Reset Signal L: Reset(リセット Reset Signal L: Reset(リセット) Reset Signal L: Reset(リセット Reset Signal L: Reset(リード信号 L: アンス Reset Signal L: Reset(リード自号 L: Reset(L) Reset Signal L: Reset(L) Reset Signal L: Reset(L) Reset Signal L: Reset(L) Reset Signal Reset Signal L: Reset(L)	3	NC	Non Connection (未使用端子)
RESET* Reset Signal L: Reset(リセット信号 L: リセット) RESET* Reset Signal L: Reset(リセット信号 L: リセット) Reset Signal L: Reset(リセット信号 L: 選択/シリアルクロック入力) Reset Signal L: Reset(リセット信号 L: 選択/シリアルクロック入力) Reset Sete Select Input (レジスタセレクト入力) Reset Select Input (レジスタセレクト	4	LED-A	LED Anode (LED アノード端子)
RESET* Reset Signal L: Reset(リセット信号 L: リセット)	5	GND	Power Supply (0V, GND) (電源 (0V, GND))
8 NC Non Connection (未使用端子) 9 DB17 18-bit parallel bi-directional data bus for 80-system interface operation 10 DB16 (80 系インターフェース動作時の18bit の双方向テータパス) 11 DB15 8 bit I/F: DB17-DB10 are used. 12 DB14 (8 ピットインターフェース・DB17-DB10を使用) 13 DB13 9 bit I/F: DB17-DB9 are used. 14 DB12 (9 ピットインターフェース: DB17-DB9を使用) 15 DB11 16 bit I/F: DB17-DB0 are used. 16 DB10 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 17 DB9 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 18 DB8 (18 ビットインターフェース: DB17-DB10を使用) 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB10を使用) 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB10を使用) 18 bit I/F: DB17-DB12 are used. (6 ピットインターフェース: DB17-DB12を使用) 16 bit I/F: DB17-DB12 are used. (6 ピットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1を使用) 16 bit I/F: DB17-DB0 are used. (16 ピットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1を使用) 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ピットインターフェース: DB17-DB0を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ピットインターフェース: DB17-DB0を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L: 選択/シリアルクロック入力)	6	GND	Power Supply (0V, GND) (電源 (0V, GND))
9 DB17 18-bit parallel bi-directional data bus for 80-system interface operation (80 系インターフェース動作時の18bit の双方向データパス) 11 DB15 8 bit l/F: DB17-DB10 are used. 12 DB14 9 bit l/F: DB17-DB10 are used. 13 DB13 9 bit l/F: DB17-DB9 are used. 14 DB12 9 bit l/F: DB17-DB9 are used. 16 DB10 16 bit l/F: DB17-DB9 are used. 17 DB9 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. 18 DB8 (18 ビットインターフェース: DB17-DB10 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB10 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB12 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 6 bit l/F: DB17-DB12 are used. (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 16 bit l/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 are used. (18 ビットの双方向では、DB17-DB0 are use	7	RESET*	Reset Signal L: Reset(リセット信号 L: リセット)
10 DB16 (80 系インターフェース動作時の 18bit の双方向データパス) 11 DB15 8 bit I/F: DB17-DB10 are used. 12 DB14 (8 ビットインターフェース: DB17-DB10 を使用) 13 DB13 9 bit I/F: DB17-DB9 are used. 14 DB12 (9 ビットインターフェース: DB17-DB9を使用) 15 DB11 16 bit I/F: DB17-DB10 and DB8-DB1 are used. 16 DB10 17 DB9 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 18 DB8 (18 ビットインターフェース: DB17-DB10 を使用) 19 DB7 18-bit parallel bi-directional data bus for RGB interface operation (RGB インターフェース: DB17-DB0 を使用) 20 DB6 (RGB インターフェース動作時の 18 ビットの双方向データバス) 21 DB5 6 bit I/F: DB17-DB12 are used. 22 DB4 (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 23 DB3 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. 24 DB2 (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ人力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active (リード信号 L: 選択)	8	NC	Non Connection (未使用端子)
11 DB15 8 bit I/F: DB17-DB10 are used. 12 DB14 9 bit VF: DB17-DB9 are used. 13 DB13 9 bit VF: DB17-DB9 are used. 14 DB12 9 bit VF: DB17-DB9 are used. 15 DB11 16 bit VF: DB17-DB9 are used. 16 DB10 17 DB9 17 DB10 and DB8-DB1 are used. 17 DB9 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 18 DB8 (18 ビットインターフェース: DB17-DB10 と DB8-DB1 を使用) 19 DB7 18-bit parallel bi-directional data bus for RGB interface operation 20 DB6 (RGB インターフェース動作時の 18 ビットの双方向データバス) 21 DB5 6 bit I/F: DB17-DB12 are used. (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. (6 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ人力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	9	DB17	18-bit parallel bi-directional data bus for 80-system interface operation
12 DB14 (8 ピットインターフェース: DB17-DB10 を使用) 13 DB13 (9 ピットインターフェース: DB17-DB9を使用) 15 DB11 (9 ピットインターフェース: DB17-DB9を使用) 16 DB10 (16 ピットインターフェース: DB17-DB10 と DB8-DB1 を使用) 17 DB9 (18 じょう・インターフェース: DB17-DB10 と DB8-DB1を使用) 18 DB1 (18 ピットインターフェース: DB17-DB0を使用) 19 DB7 (18 じょう・インターフェース: DB17-DB0を使用) 19 DB7 (18 じょう・インターフェース: DB17-DB0を使用) 19 DB6 (RGBインターフェース動作時の 18 ピットの双方向データバス) 6 bit l/F: DB17-DB12 are used. (6 ピットインターフェース: DB17-DB12を使用) 16 bit l/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. (16 ピットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1を使用) 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ピットインターフェース: DB17-DB0を使用) 25 DB1 18 bit l/F: DB17-DB0 are used. (18 ピットインターフェース: DB17-DB0を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L: 選択/シリアルクロック入力)	10	DB16	(80 系インターフェース動作時の 18bit の双方向データイス)
13 DB13 9 bit VF: DB17-DB9 are used. 14 DB12 16 bit VF: DB17-DB9 are used. 16 DB10 16 bit VF: DB17-DB10 and DB8-DB1 are used. 16 DB10 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 18 DB8 (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース・DB17-DB0 を使用) 18 bit I/F: DB17-DB12 are used. 20 DB6 (RGB インターフェース・DB17-DB12 を使用) 21 DB5 6 bit I/F: DB17-DB12 are used. (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 23 DB3 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L: 選択/シリアルクロック入力)	11	DB15	8 bit I/F : DB17-DB10 are used.
14 DB12	12	DB14	(8 ビットインターフェース: DB17-DB10 を使用)
15 DB11 16 bit I/F: DB17-DB10 and DB8-DB1 are used. 16 DB10 17 DB9 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 17 DB9 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 18 DB8 (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 19 DB7 18-bit parallel bi-directional data bus for RGB interface operation 20 DB6 (RGBインターフェース動作時の 18 ビットの双方向データバス) 21 DB5 6 bit I/F: DB17-DB12 are used. 22 DB4 (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 23 DB3 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. 24 DB2 (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 26 DB0 (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L: 選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	13	DB13	9 bit I/F : DB1/7-DB9 are used.
16 DB10 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 18 DB8 (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 19 DB7 18-bit parallel bi-directional data bus for RGB interface operation (RGB インターフェース動作時の 18 ビットの双方向データバス) 21 DB5 6 bit I/F: DB17-DB12 are used. 22 DB4 (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 23 DB3 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. 24 DB2 (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L:選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	14	DB12	(9 ビットインターフェース: DB17-DB9 を使用)
17 DB9 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 19 DB7 18-bit parallel bi-directional data bus for RGB interface operation (RGB インターフェース動作時の 18 ビットの双方向データバス) 21 DB5 6 bit I/F: DB17-DB12 are used. (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 23 DB3 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L: 選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	15	DB11	16 bit I/F DB17 DB10 and DB8-DB1 are used.
18	16	DB10	(16上ットインターフェース: DB17-DB10 と DB8-DB1 を使用)
19 DB7 18-bit parallel bi-directional data bus for RGB interface operation 20 DB6 (RGB インターフェース動作時の 18 ビットの双方向データバス) 6 bit I/F: DB17-DB12 are used. 22 DB4 (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. 24 DB2 (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 26 DB0 (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L:選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	17	рвэ	18 bit I/F : DB17-DB0 are used.
20 DB6 (RGB インターフェース動作時の 18 ビットの双方向データバス) 21 DB5 6 bit I/F: DB17-DB12 are used. (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 23 DB3 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L: 選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	18	DB8	(18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用)
21 DB5 6 bit I/F: DB17-DB12 are used. (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L: 選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	19	DB7	18-bit parallel bi-directional data bus for RGB interface operation
22 DB4 (6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用) 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L: 選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	20	DB6	(RGB インターフェース動作時の 18 ビットの双方向データバス)
23 DB3 16 bit I/F: DB17-DB13 and DB11- DB1 are used. (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data (シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L: 選択) WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L: 選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	21	DB5	6 bit I/F : DB17-DB12 are used.
24 DB2 (16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用) 25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 26 DB0 (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input (シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data(シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L:選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	22	DB4	(6 ビットインターフェース: DB17-DB12 を使用)
25 DB1 18 bit I/F: DB17-DB0 are used. 26 DB0 (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input(シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data(シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L:選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input(レジスタセレクト入力)	23	DB3	16 bit I/F : DB17-DB13 and DB11- DB1 are used.
26 DB0 (18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用) 27 SDI Serial Data Input(シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data(シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L:選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input(レジスタセレクト入力)	24	DB2	(16 ビットインターフェース: DB17-DB13 と DB11- DB1 を使用)
27 SDI Serial Data Input(シリアルデータ入力) 28 SDO Output for Serial Data(シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L:選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input(レジスタセレクト入力)	25	DB1	18 bit I/F : DB17-DB0 are used.
28 SDO Output for Serial Data(シリアルデータ出力) 29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L:選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	26	DB0	(18 ビットインターフェース: DB17-DB0 を使用)
29 RD* Read Control Input L:Active (リード信号 L:選択) 30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	27	SDI	Serial Data Input(シリアルデータ入力)
30 WR*/SCL Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock (ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	28	SDO	Output for Serial Data(シリアルデータ出力)
(ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力) 31 RS Reister Select Input (レジスタセレクト入力)	29	RD*	Read Control Input L:Active (リード信号 L:選択)
31 RS Reister Select Input(レジスタセレクト入力)	30	WR*/SCL	Write Control Input L:Active / Input for Serial Clock
			(ライト信号 L:選択/シリアルクロック入力)
32 CS* Chip Select Input L:Active (チップセレクト信号 L:選択)	31	RS	Reister Select Input(レジスタセレクト入力)
	32	CS*	Chip Select Input L:Active (チップセレクト信号 L:選択)

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 7/56
1 001 10 000000 111211 7 1211	OF TREATMENT OF CRITICAL	1 490 7700

33 ENABLE Data enable signal for RGB int 34 VSYNC Vertical sync signal for RGB int 35 HSYNC Horizontal sync signal for RGB 36 DOTCLK Clock signal for sampling catcl 37 FMARK First Line Marker(Indicates State (フレーム先頭パルス出力) 38 VDD Power Supply to the Intrface P (インターフェースピン用電源	B interface(水平同期信号) h data signal (ドットクロック信号) nt of Frame) Pins Unit of Frame) Intrnal Logic D bit of device code.				
34 VSYNC Vertical sync signal for RGB in 35 HSYNC Horizontal sync signal for RGB 36 DOTCLK Clock signal for sampling catcl 37 FMARK First Line Marker(Indicates Sta (フレーム先頭パルス出力) 38 VDD Power Supply to the Intrface P (インターフェースピン用電源) 39 VCI Power Supply to the LCD and (液晶及び内部ロジック用電源) 40 IMO Select a mode to Interface to a the IMO pin is used to set the IIMO in its used to set the IIMO 端子はデバイス ID 動作時 IMO 端子はデバイス ID	terface(垂直同期信号) B interface(水平同期信号) h data signal (ドットクロック信号) int of Frame) Pins Intrnal Logic D bit of device code. ニード選択。シリアルンターフェース				
35 HSYNC Horizontal sync signal for RGE 36 DOTCLK Clock signal for sampling catch 37 FMARK First Line Marker(Indicates State (フレーム先頭パルス出力) 90 Power Supply to the Intrface P (インターフェースピン用電源 39 VCI Power Supply to the LCD and (液晶及び内部ロジック用電源 40 IMO Select a mode to Interface to a the IMO pin is used to set the IMO pin is used to set the IMO marker IMO 端子はデバイス ID 動作時 IMO 端子はデバイス ID	B interface(水平同期信号) h data signal (ドットクロック信号) nt of Frame) Pins Unit of Frame) Intrnal Logic D bit of device code.				
36 DOTCLK Clock signal for sampling catcl 37 FMARK First Line Marker(Indicates State (フレーム先頭パルス出力) 38 VDD Power Supply to the Intrface P (インターフェースピン用電源) 39 VCI Power Supply to the LCD and (液晶及び内部ロジック用電源) 40 IMO Select a mode to Interface to a the IMO pin is used to set the III (MPU とのインターフェースモ動作時 IMO 端子はデバイス ID	h data signal (ドットクロック信号) int of Frame) Pins) Intrnal Logic) an MPU.In serial interface operation, D bit of device code.				
37 FMARK First Line Marker(Indicates Sta (フレーム先頭パルス出力) 38 VDD Power Supply to the Intrface P (インターフェースピン用電源) 39 VCI Power Supply to the LCD and (液晶及び内部ロジック用電源) 40 IMO Select a mode to Interface to a the IMO pin is used to set the III 41 IM1 (MPU とのインターフェースモ動作時 IMO 端子はデバイス ID	nit of Frame) Pins Pins Intrnal Logic An MPU.In serial interface operation, D bit of device code.				
(フレーム先頭パルス出力) 38 VDD Power Supply to the Intrface P (インターフェースピン用電源) 39 VCI Power Supply to the LCD and (液晶及び内部ロジック用電源) 40 IMO Select a mode to Interface to a the IMO pin is used to set the II 41 IM1 (MPU とのインターフェースモ 動作時 IMO 端子はデバイス ID	rins) Intrnal Logic) an MPU.In serial interface operation, D bit of device code.				
38 VDD Power Supply to the Intrface P (インターフェースピン用電源) 39 VCI Power Supply to the LCD and (液晶及び内部ロジック用電源) 40 IMO Select a mode to Interface to a the IMO pin is used to set the II 41 IM1 (MPU とのインターフェースモ動作時 IMO 端子はデバイス ID) Intrnal Logic) an MPU.In serial interface operation, D bit of device code. モード選択。シリアルインターフェース				
(インターフェースピン用電源) 39 VCI Power Supply to the LCD and (液晶及び内部ロジック用電源) 40 IMO Select a mode to Interface to a the IMO pin is used to set the III 41 IM1 (MPU とのインターフェースモ動作時 IMO 端子はデバイス ID) Intrnal Logic) an MPU.In serial interface operation, D bit of device code. モード選択。シリアルインターフェース				
39 VCI Power Supply to the LCD and (液晶及び内部ロジック用電源) 40 IMO Select a mode to Interface to a the IMO pin is used to set the III 41 IM1 (MPU とのインターフェースモ動作時 IMO 端子はデバイス ID	Intrnal Logic) an MPU.In serial interface operation, D bit of device code. モード選択。シリアルインターフェース				
(液晶及び内部ロジック用電源) 40 IMO Select a mode to Interface to a the IMO pin is used to set the II 41 IM1 (MPU とのインターフェースモ動作時 IMO 端子はデバイス ID) an MPU.In serial interface operation, D bit of device code. モード選択。シリフィンターフェース				
40 IMO Select a mode to Interface to a the IMO pin is used to set the II (MPU とのインターフェースモ動作時 IMO 端子はデバイス ID	an MPU.In serial interface operation, D bit of device code.				
the IM0 pin is used to set the II 41 IM1 (MPU とのインターフェースモ 動作時 IM0 端子はデバイス ID	D bit of device code. モード選択。シリアルインターフェース				
41 IM1 (MPU とのインターフェースモ 動作時 IM0 端子はデバイス ID	モード選択。シリアルインターフェース				
動作時IMO端子はデバイスID					
	刊一下が設定されます。				
40 IMO IMA IMA	EA EACA EA EA VAEA				
42 IM2 IM2 IM1 IM0 Interfa	IM2 IM1 IM0 Interface Mode DB Pin Colors				
	(色数)				
0 0 0 80-system	18-bit interface DB17-0 262,144				
(80)系 18	(80 菜 18bit 49-7ェース)				
0 0 1 80-system	0 0 1 80-system 9-bit interface DB17-9 262,144				
(80 系 9)	bit インターフェース)				
0 1 0 80-system	16-bit interface DB17-10 262,144				
(80 系 16	Sbit インターフェース) DB8-1				
0 1 1 80-system	8-bit interface DB17-10 262,144				
(80 系 88	bit インターフェース)				
1 0 (*ID) Clock sync	chronous serial - 65,536				
クロック[同期シリアル				
1 1 0 Setting Disa	abled(設定不可)				
1 1 1 Setting Disa	abled(設定不可)				
43 GND GND					
44 GND GND					
45 NC Non Connection (未使用端子)					

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 8/56
-----------------------	--------------------	-----------

CN2 Pin Assignment(CN2 端子名)

Used FPC(使用 FPC): P0.5mm, 10pin,T=0.5mm

Corresponding Connector(適合コネクタ): 6240 Series (ELCO)

No.	Symbol(記号)	Functional Description (機 能 説 明)
1	BIAS	Bias node for internal circuitry(内部回路のパイアス・ノード端子) 100nF capacitor is required to GND
		(GND との間に 100nF のコンデンサが必要)
2	GND	round reference point for all circuitry (全回路のグラウンド基準電源端子)
3	vcc	Power supply voltage(電源電圧)
4	VDRIVE	Serial interface operating voltage supply (シリアル・インターフェイス用の電源端子)
5	SDO	Serial data output(シリアル・データ出力)
6	SDI	Serial data input(シリアル・データ入力)
7	SCLK	Clock input of the serial interface(シリアル・インターフェイスのクロック入力)
8	/cs	Chip select signal for serial interface(シリアル通信用チップセレクト信号)
9	/INT	General purpose open drain interrupt output (汎用デュント・ルル割込み出力)
		A pull-up resistor is required. (プログラマブル極性: プルスアップ抵抗が必要)
10	GPIO	General purpose I/O port (汎用入出力計一)



T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 9/56

7.Electrical Specifications (電気的特性)

7.1.Absolute Maximum Ratings(絶対最大定格)

Ta=-20~70°C, GND=0V

Parameter (項 目)	Symbol (記 号)	Conditions (条 件)	Min.	Max.	Units (単 位)
Supply Voltage	VDD	-	-0.3	4.6	V
(電源電圧)					
Supply for step-up Voltage	VCI	-	-0.3	4.6	V
(昇圧回路用電源電圧)					
Input Voltage	VIN	-	-0.3	VDD+0.3	V
(入力電圧)					

<Touch Switch(タッチスイッチ)>

Ta=25°C, GND=0V

Pa	Symbol	Conditions	Min.	Max. Units
rameter	(記号)	(条件)		(単位)
Supply Voltage	vcc	- A	0.3	3.6 V
(電源電圧)				
Input Voltage	Vin		GND-03	VCC+0.3V V
(入力電圧)				
			7	

7.2.DC Characteristics (D C特性)

Ta=-20~70°C, VSS=0V

Parameter (項 目)	Symbol (記号)	Conditions (条 件)	Min.	Тур.	Max.	Units (単位)
Supply Voltage (電源電圧)	VDD	-	1.7	1.8	1.9	V
Supply for step-up Voltage (昇圧回路用電源電圧)	VCI	-	2.6	2.8	3.0	V
High Level Input Voltage ("High"レベル入力電圧)	Vıн	-	0.8VDD	-	VDD	V
Low Level Input Voltage ("Low"レベル入力電圧)	VIL	-	GND	-	0.2VDD	V
High Level Output Voltage ("High"レベル出力電圧)	Vон	I _{OH} =2.0mA	VDD-0.5	-	VDD	V
Low Level Output Voltage ("Low"レベル出力電圧)	Vol	I _{OL} =2.0mA	GND	-	0.5	V
Supply Current (消費電流)	IDD	Still picture(静止画) VDD - GND = 1.8V without back-light Note 1(注 1)I _{OL} =2.0mA	-	2.1	5.0	μА

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 10/56
T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 10/56

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Тур.	Max.	Units
(項 目)	(記号)	(条 件)				(単位)
Supply Current (消費電流)	ICI	Still picture(静止画) VCI - GND = 2.8V without back-light Note 1(注 1)	-	10.5	15.8	mA
VCOM High Level (VCOM "High"レベル電圧)	Vсомн	Still picture(静止画) VCI - GND = 2.8V	-	(3.1)	-	V
VCOM Low Level (VCOM "High"レベル電圧)	Vcoml	Still picture(静止画) VCI – GND = 2.8V	-	(-0.8)	-	V

Note1: The driving conditions are to be described.

Note2: Please keep VCI VDD

: DB17~DB0, RESET, RD, WR/SCL, RS, CS, ENABLE, VSYNC, HSYNC, DOTCLK, FMARK

<Touch Switch(タッチスイッチ)>

Ta=25°C, GND=0V

				14 ZO O,	-:: - //	
Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
(項目)	(記号)	(条件)	la A			(単位)
Supply Voltage	VCC		2,6	3.3	3.6	\ \
for System						
(システム用電源電圧)						
"High" Level Input Voltage	ViH		0.7VCC	- 1	VCC	V
("High"レベル入力電圧)						
"Low" Level Input Voltage	VIL		0	-	0.4	V
("Low"以入力電压)						
High Level Output Voltage	Vон	-	VCC-0.6	-	VCC	\ \
("High"レベル出力電圧)						
Low Level Output Voltage	Vol	-	0	-	0.4	\ \
("Low"レベル出力電圧)						
Opeating mode Current	ICC	VCC-GND=3.3V	-	1.0	T.B.D	mA
(電源電流)						

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 11/56

7.3.AC Characteristics (A C特性)

7.3.1. 80-system Bus Interface Timing Characteristics (Fig.1)

(80 系バスインターフェースタイミング特性) (図1)

(1) 16 or 18bit Inetrface (Normal write mode: R003h; IB9=0)

(16 or 18bit インターフェース (通常書き込みモード: R003h; IB9=0)

Condition (条件): Ta=-20~70°C, VDD=1.7V~1.9V

P	arameter		Symbol	Min.	Тур.	Max.	Units
	(項目)		(記号)				(単位)
Bus cycle Time		Write(書き込み)	t _{cycw}	110	-	-	ns
(バスサイクル時間)		Read(読み出し)	tcycr	450	-	-	ns
Write low-level pulse	width		PWLw	30	-	-	ns
(書き込み"Low"パルス	(幅)					-77	
Read low-level pulse	width		PWlR	170	-	a -//	ns
(読み出し"Low"パルス	ベ幅)						
Write High-level pulse (書き込み"High"パルン			РWнw	30		-	ns
Read High-level pulse (読み出し"High"	~~ 1		PWHR	250	- 1	-	ns
Write Read Rise/Fall (書き込み、読み出し	70 11	、立下外時間)	twer, twee	-	-	10	ns
SetupTime	Write (書 (RS to CS	•		0			ns
(セットアップ時間)	Read (読	み出し)	t _{AS}	10	-		ns
Address hold Time	(RS to CS	5*,RD*)	t _{AH}	2			
Address floid fiffle (アドレスホールド時	月目 〉		LAH	2	-	-	ns
,			t _{DSW}				
Write Data Setup Tim		月月 、	LDSW	20	-	-	ns
(書き込みデータセッ Write Data Hold Time		FJ <i>)</i>	t _{HWR}	10	_	_	ne
(書き込みデータホールド時間)			*HVVK	10	-	_	ns
Read Data Delay Time		t _{DDR}	_	_	150	ns	
(読み出しデータ遅延			יטטא	-	-	130	113
Read Data Hold Time			t _{DHR}	5		_	ns
(読み出しデータホー			*DUK	·	·		113
(Week HI O) / N	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 12/56

(2) 16 or 18bit Inetrface (High speed write mode: R003h; IB9=1) (16 or 18bit インターフェース(高速書き込みモード: R003h; IB9=0)

Condition(条件): Ta=-20~70°C, VDD=1.7V~1.9V

Parameter		Symbol	Min.	Тур.	Max.	Units
(項目)		(記号)				(単位)
Bus cycle Time	Write(書き込み)	t _{cycw}	65	-	-	ns
(バスサイクル時間)	Read(読み出し)	t _{CYCR}	450	-	-	ns
Write low-level pulse width		PWLW	30	-	-	ns
(書き込み"Low"パルス幅)						
Read low-level pulse width		PW _{LR}	170	-	-	ns
(読み出し"Low"パルス幅)						
Write High-level pulse width		PW _{HW}	20	-	-	ns
(書き込み"High"パルス幅)					8/3	
Read High-level pulse width		PW _{HR}	250		A -//	ns
(読み出し"High"パルス幅)						
Write Read Rise/Fall Time		twer twee		1-1	10	ns
(書き込み、読み出し立ち上がり	、立下り時間)		1/4			
Write (書 SetupTime (RS to CS		tas	0	- 1	I -	ns
(セットアップ時間) Read (読 (RS to CS		2	10	-		ns
Address hold Time		t _{AH}	2	-	-	ns
(アドレスホールド時間)						
Write Data Setup Time		t _{DSW}	20	-	-	ns
(書き込みデータセットアップ時	間)					
Write Data Hold Time		t_{HWR}	10	-	-	ns
(書き込みデータホールド時間)						
Read Data Delay Time		t _{DDR}	-	-	150	ns
(読み出しデータ遅延時間)						
Read Data Hold Time		t _{DHR}	5	-	_	ns
(読み出しデータホールド時間)						

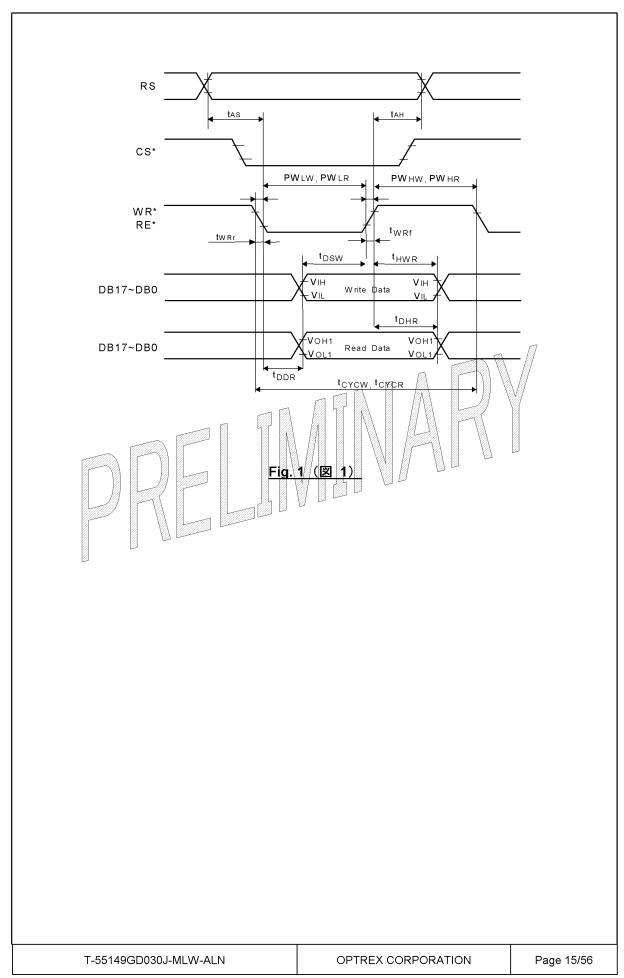
T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 13/56

(3) 8 or 9bit Inetrface (Normal / High speed write mode: R003h; IB9=0/1) (8 or 9bit インターフェース(通常/高速書き込みモード: R003h; IB9=0/1)

Condition (条件): Ta=-20~70°C, VDD=1.7V~1.9V

Parameter		Symbol	Min.	Тур.	Max.	Units
(項目)		(記号)				(単位)
Bus cycle Time	Write(書き込み)	tcycw	60	-	-	ns
(バスサイクル時間)	Read(読み出し)	tcycr	450	ı	-	ns
Write low-level pulse width		PWLW	30	-	-	ns
(書き込み"Low"パルス幅)						
Read low-level pulse width		PWLR	170	-	-	ns
(読み出し"Low"パルス幅)						
Write High-level pulse width		PW _{HW}	20	-	-	ns
(書き込み"High"パルス幅)						
Read High-level pulse width		PW _{HR}	250	- 1	a -//	ns
(読み出し"High"パルス幅)						
Write Read Rise/Fall Time	- 9	twer twer		-/	10	ns
(書き込み、読み出し立ち上がり	、立下の時間)			M		
Write (書 SetupTime (RS to CS			0	- 1		ns
(セットアップ時間) Read (読 (RS to CS		LAS	10	-		ns
Address hold Time	,	t _{AH}	2	-	-	ns
(アドレスホールド時間)						
Write Data Setup Time		t _{DSW}	20	-	-	ns
(書き込みデータセットアップ時	間)					
Write Data Hold Time		t _{HWR}	10	-	-	ns
(書き込みデータホールド時間)						
Read Data Delay Time		t _{DDR}	-	-	150	ns
(読み出しデータ遅延時間)						
Read Data Hold Time		t _{DHR}	5	-		ns
(読み出しデータホールド時間)						

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 14/56

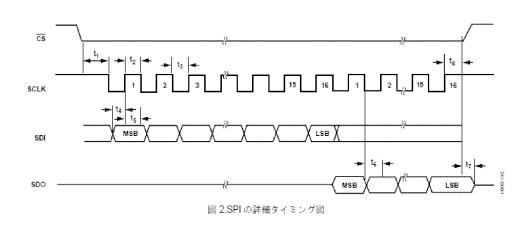


<Touch Switch(タッチスイッチ)>

Serial Interface Timing Characteristics(シリアルインターフェースタイミング特性)

Ta=25°C, GND=0V

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Units
(項目)	(記号)				(単位)
SCLK Frequency	fsclk	-	-	5	MHZ
(SCLK 周波数)					
/CS Falling edge to first SCLK falling edge	t1	5	-	-	ns
(チップセレクト立ち下がりエッジから最初の					
SCLK の立ち下がりエッジ)					
SCLK high pulse width	t2	20	-	-	ns
(SCLK"H"パルス幅)					
SCLK low pulse width	t3	20	-	- _a	ns
(SCLK"L"パルス幅)					
SDI setup time	t4	15	-)		ns
(SDI セットアップタイム)					
SDI hold time (SDI ホールドタイム)	t5	15	-		ns
SDO access time after SCLK falling edge	t6		-	20	ns
(SCK 立下ガナッジ後の SDO アクセスタイム)					
/CS rising edge to SDO high impedancs	t7	-	-	16	ns
(チップナレクトの立ち上がりエッジから SDO					
がハイインピーダンスになるまで)					
SCLK rising edge to /CS high	t8	15	-	-	ns
(SCLK の立ち上がりからチップセレクトが					
ハイになるまで)					



T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 16/56

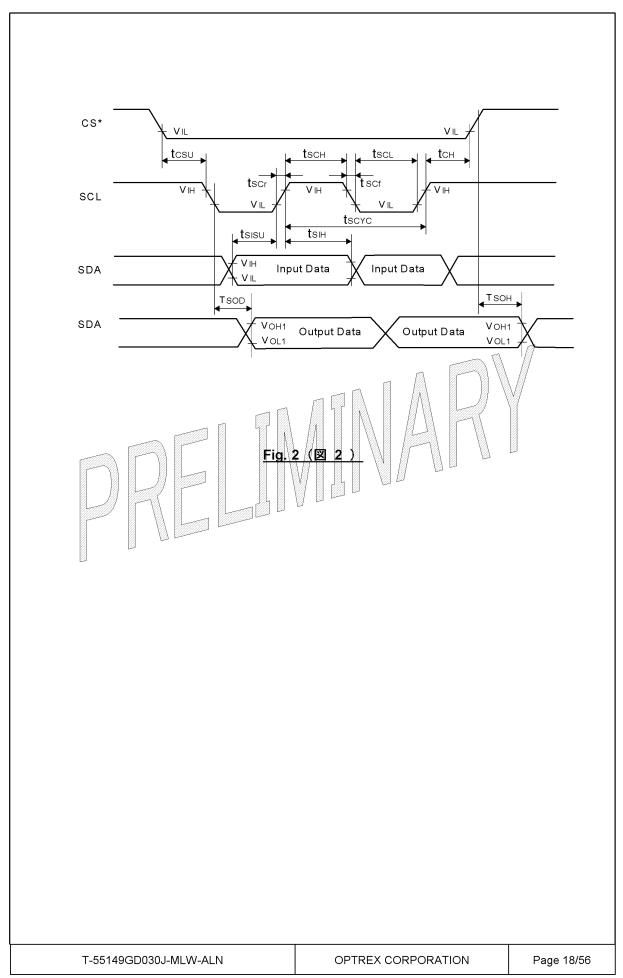
7.3.2.Clock-synchronized Serial Interface Timing Characteristics (Fig.2)

(クロック同期シリアルインターフェースタイミング特性) (図2)

Condition(条件): Ta=-20~70°C, VDD=1.7V~1.9V

Parameter	Symbol (記号)	Min.	Тур.	Max.	Units
(項目)	t _{scyc}	100		20000	(単位)
Serial Clock Cycle time (Write) (シリアルクロックサイクル時間(書き込み))	LSCYC	100	-	20000	ns
	4	250		20000	
Serial Clock Cycle time (Read)	t scyc	350	-	20000	ns
(シリアルクロックサイクル時間(読み出し))	+	40			
Serial Clock (High Level Width) (Write)	t _{sch}	40	-	-	ns
(シリアルクロック"High" パルス幅(書き込み))	1				
Serial Clock (High Level Width) (Read)	t scH	150	-	-	ns
(シリアルクロック"High" パルス幅(読み出し))	1				
Serial Clock (Low Level Width) (Write)	t _{scl}	40	-		ns
(シリアルクロック"Low" パルス幅(書き込み))		. <i>P</i>	FA		
Serial Clock (Low Level Width) (Read)	tsaL	150		W	ns
(シリアルクロック"Low" パルス幅(読み出む))					
Serial Clock Rise/Fall Time (シリアルグロック立ち上がり、立下り時間)	tscr,tscr		-	20	ns
Chip Select Set-up Time (チップセレクトセットアップ時間)	tcsu	20	-	-	ns
Chip Select Hold Time (チップセレクトホールド時間)	t _{CH}	60	-	-	ns
Serial Input Data Set-up Time	t sisu	30	-	-	ns
(シリアル入力データセットアップ時間)					
Serial Input Data Hold Time	t siH	30	-	-	ns
(シリアル入力データホールド時間)					
Serial Output Data Delay Time	t _{sod}	-	-	130	ns
(シリアル出力データ遅延時間)					
Serial Output Data Hold Time	t _{soh}	5	-	-	ns
(シリアル出力データホールド時間)					

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 17/56



7.3.3.RGB Interface(Fig.3)

(RGBインターフェース) (図3)

(1) 16 or 18bit RGB Inetrface (High speed write mode: R003h; IB9=1)

(16 or 18bit RGB インターフェース(高速書き込みモード: R003h; IB9=1))

Ta=-20~70°C, VDD=1.7V~1.9V

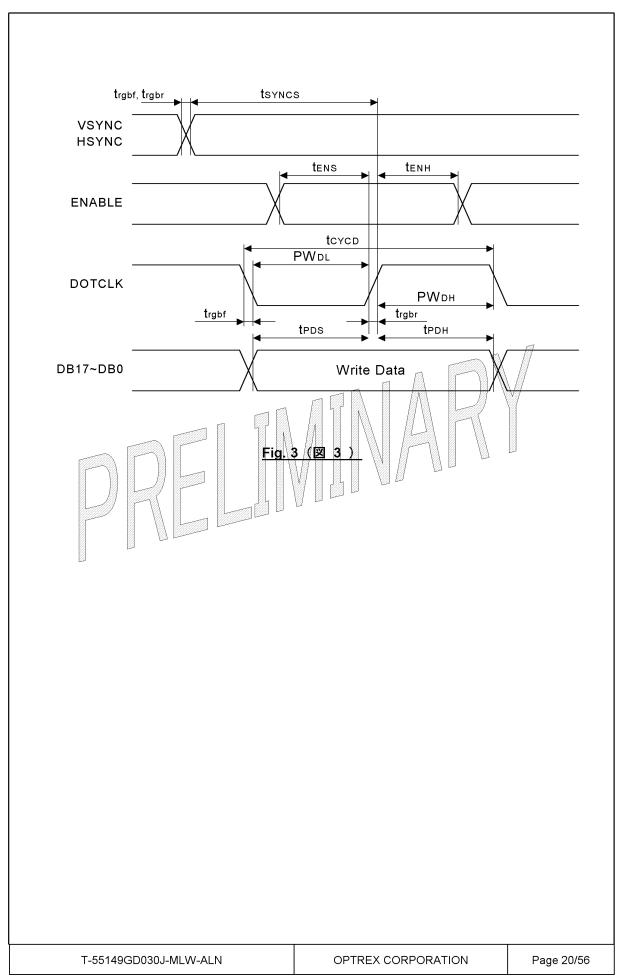
Parameter (項目)	Symbol (記号)	Min.	Тур.	Max.	Units (単位)
VSYNC/HSYNC Setup Time	tsyncs	0	-	1	clock
(VSYNC / HSYNC セットアップ時間)					
Enable Setup Time (イネーブルセットアップ時間)	tens	10	-	-	ns
Enable Hold Time(イネーブルホールド時間)	tenh	20	-	-	ns
DOTCLK Low-level pulse width	PW _{DL}	40	-	-	ns
(DOTCLK"Low" パルス幅)					
DOTCLK High-level pulse width	PWDH	40	-		ns
(DOTCLK"High" パルス幅)		a			
DOTCLK Cycle Time (DOTCLK サイクル時間)	tcyco	100	-	W	ns
Data Setup Time (データセットアップ時間)	tpps	/10		-	ns
Data Hold Time (データホールが時間)	tppH	40	-	-	ns
DOTCLK_VSYNC, HSYNC Rise / Fall Time	trgbr, trgbf	17-1	_ 0	25	ns
(DOTCLK, VSYNC, HSYNC立ち上がり、立下り時間)					

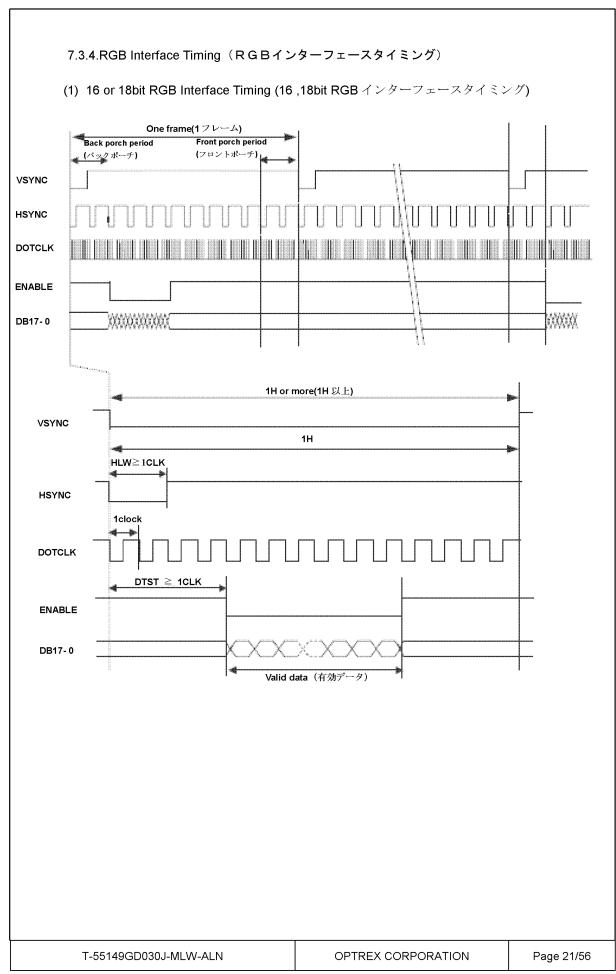
(2) 6bit RGB Inetrface (High speed write mode: R003h; IB9=1) (6bit RGB インターフェース(高速書き込みモード: R003h; IB9=1))

Ta=-20~70°C, VDD=1.7V~1.9V

Parameter (項目)	Symbol (記号)	Min.	Тур.	Max.	Units (単位)
VSYNC/HSYNC Setup Time	tsyncs	0	-	1	clock
(VSYNC / HSYNC セットアップ時間)					
Enable Setup Time (イネーブルセットアップ時間)	tens	10	-	-	ns
Enable Hold Time(イネーブルホールド時間)	tenh	25	-	-	ns
DOTCLK Low-level pulse width	PW _{DL}	25	-	-	ns
(DOTCLK"Low" パルス幅)					
DOTCLK High-level pulse width	PWDH	25	-	-	ns
(DOTCLK"High" パルス幅)					
DOTCLK Cycle Time (DOTCLK サイクル時間)	tcyco	60	-	-	ns
Data Setup Time (データセットアップ時間)	tpds	10	-	-	ns
Data Hold Time (データホールド時間)	tррн	25	-	-	ns
DOTCLK, VSYNC, HSYNC Rise / Fall Time	trgbr, trgbf	-	-	25	ns
(DOTCLK, VSYNC, HSYNC 立ち上がり、立下り時間)					

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 19/56
		l ~



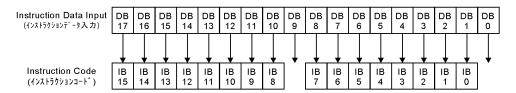


(2) 6bit RGB Interface Timing (6bit RGB インターフェースタイミング) One frame(1フレーム) h period Front porch period Back porch period <u>(バッ</u>クポーチ) (フロントポーチ **VSYNC HSYNC DOTCLK ENABLE** DB17-12 MX (DB5-0) 1H or more(1H 以上) **VSYNC** 1H HLW≥3CLK **HSYNC** 1clock **DOTCLK** $DTST \ge 1CLK$ **ENABLE** DB17-12 (DB5-0) Valid data (有効データ) 7.3.5.Reset Timing Characteristics(リセットタイミング特性) Ta=-20~70°C, VDD=1.7V~1.9V Parameter(項目) Symbol(記号) Units(単位) Min. Max. Reset "L" Pulse Width t_{RES} 1 ms (リセット"L"パルス幅) tr_{RES} Reset Rise Time 10 μ S (リセット立ち上がり時間) trres Vін RESET V_{IL} tres T-55149GD030J-MLW-ALN Page 22/56 OPTREX CORPORATION

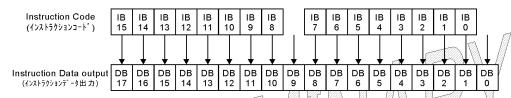
7.4.Data Format(データフォーマット)

7.4.1.80-system Interface Data Format(80 系インターフェースデータフォーマット)

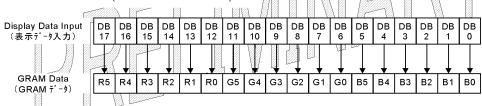
- (1) 18Bit Interface(18 ビットインターフェース) (IM2=0, IM1=0, IM0=0)
- ◆ Instruction Write(インストラクション書き込み)



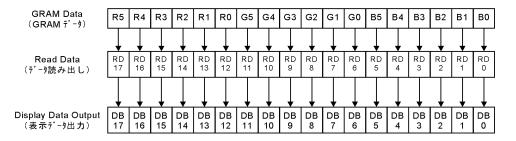
◆ Device Code Read(デバイスコード読み出し)



◆ RAM Data Write(RAM データ書き込み)

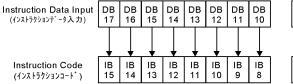


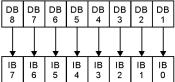
◆ RAM Data Read(RAM データ読み出し)



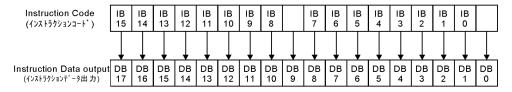


◆ Instruction Write(インストラクション書き込み)

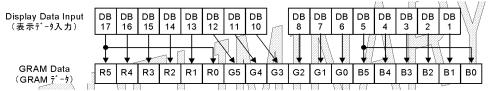




◆ Device Code Read(デバイスコード読み出し)

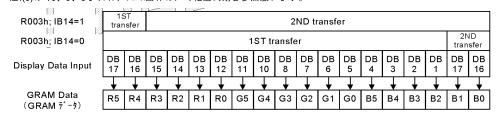


◆ RAM Data Write (RAM データ書き込み) (1 time data transfer Mode(1 回データ転送モード): R003h; IB15=0) 65,536 colors

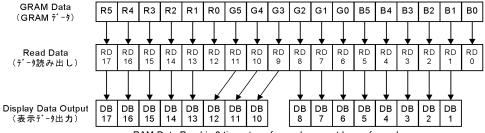


◆ RAM Data Write (RAM データ書き込み)

(2 times data transfer Mode(2 回 デーク転送モード): R003h; IB15=0) 262,144 colors Note: Please refer to (5) Data Transfer Synchronization in 16, 9, 8-Bit Bus Interface Operation 注:(5)の 16、9、8 ピットインターフェス動作のデーク転送同期を参照願います。



◆ RAM Data Read (RAM データ読み出し) (1 time data transfer Mode(1回データ転送モード): R003h; IB15=0) 65,536 colors

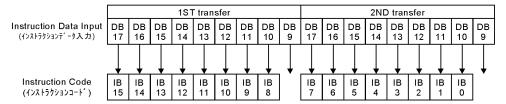


RAM Data Read in 2 times transfer mode cannot be performed (2 回転送の RAM デーウ読み出しはできません)

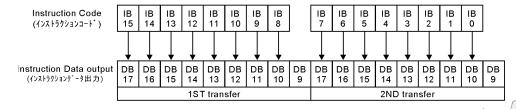
T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 24/56

(3) 9Bit Interface(9 ビットインターフェース) (IM2=0, IM1=0, IM0=1)

◆ Instruction Write(インストラクション書き込み)

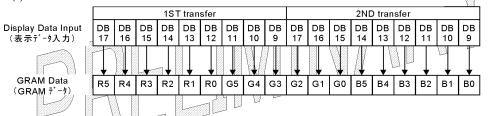


◆ Device Code Read(デバイスコード読み出し)

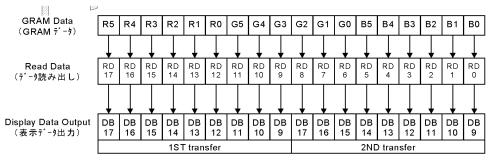


◆ RAM Data Write(RAM データ書き込み)

Note: Please refer to (5) Data Transfer Synchronization in 16, 9, 8-Bit Bus Interface Operation 注:(5)の 16、9、8 ピットインターフュース動作のデータ転送同期を参照願います。



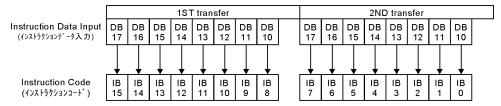
◆ RAM Data Read(RAM データ読み出し)



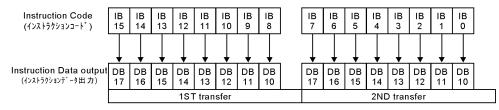
T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 25/56



◆ Instruction Write(インストラクション書き込み)



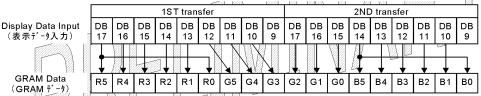
◆ Device Code Read(デバイスコード読み出し)



◆ RAM Data Write (RAM データ書き込み)

(2 times data transfer Mode(2 回 f - 9 転送モード):R003h; IB15=0) 65,536 colors

Note: Please refer to (5) Data Transfer Synchronization in 16, 9, 8-Bit Bus Interface Operation 注:(5)の 16、9、8 ビットインターフュース動作のデーウ転送同期を参照願います。

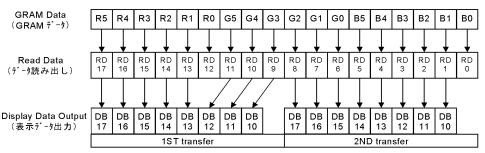


◆ RAM Data Write (RAM データ書き込み)

(3 times data transfer Mode(3 回デ・9転送モード):R003h; IB15=1) 262,144 colors Note: Please refer to (5) Data Transfer Synchronization in 16, 9, 8-Bit Bus Interface Operation 注:(5)の 16、9、8 ピットインターフェース動作のデータ転送同期を参照願います。

R003h; IB14=1		1ST transfer				2ND transfer				3RD transfer								
R003h; IB14=0	15 trar	ST nsfer			2	ND tı	ansfe	er					3	RD tr	ansfe	er		
Display Data Input	DB 17	DB 16	DB 15	DB 14	DB 13	DB 12	DB 11	DB 10	DB 8	DB 7	DB 6	DB 5	DB 4	DB 3	DB 2	DB 1	DB 17	DB 16
	$\overline{\downarrow}$	$\overline{\downarrow}$	$\overline{\downarrow}$	$\overline{\downarrow}$	\forall	\downarrow	$\overline{\downarrow}$	\forall	\downarrow	$\overline{\downarrow}$	\forall	$\overline{\downarrow}$	$\overline{\downarrow}$	\forall	$\overline{\downarrow}$	\downarrow	$\overline{\downarrow}$	$oldsymbol{oldsymbol{ op}}$
GRAM Data (GRAM データ)	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G5	G4	G3	G2	G1	9 0	В5	В4	ВЗ	B2	В1	В0

◆ RAM Data Read(RAM データ読み出し)



RAM Data Read in 3 times transfer mode cannot be performed. 3 回転送の RAM データ読み出しはできません)

T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 26/56

(5) Data Transfer Synchronization in 16, 9, 8-Bit Bus Interface Operation (16, 9, 8 ビットバス動作時のデータ転送同期について)

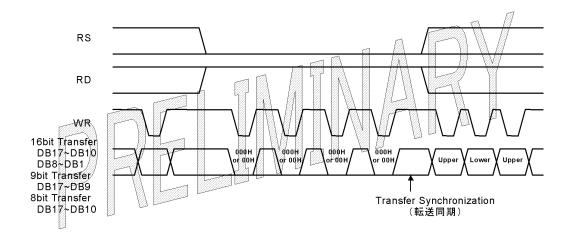
When a mismatch occurs in upper and lower data transfers due to noise and so on, the 000H (or 00H) instruction is written four times consecutively to reset the upper and lower counters in order to restart the data transfer from upper bits.

The data transfer synchronization, when executed periodically, can help the display system recover from runaway.

Make sure to execute data transfer synchronization after reset operation before transferring instruction.

ノイズの影響により上位及び下位のデータ転送ズレが発生した場合、**000H**(あるいは **00H)**インストラクションを **4** 回連続で書き込むことにより上位及び下位のカウンターをリセットできますので上位ビットからデータ転送を再開することができます。定期的にデータ転送同期を実行することにより表示システムの暴走をリカバーすることができます。

リセット後はインストラクション転送前にデータ転送同期を実行してください。



T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 27/56

7.4.2. Clock-synchronized Serial Interface (IM2=1, IM1=0, IM0=ID)

(クロック同期シリアルインターフェース)

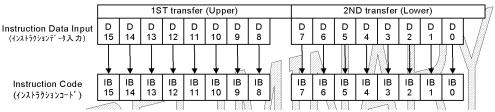
◆ Start Byte Format (スタートバイトフォーマット)

Bit	1	2	3	4	5	6	7	8
Start Byte Format	0	1	1	1	0	ID	RS	R/W
IM=0	0	1	1	1	0	0	RS	R/W
IM=1	0	1	1	1	0	1	RS	R/W

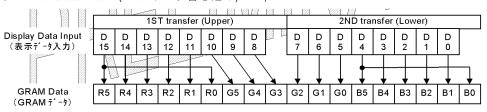
◆ Function of RS, RW (RS, RW 機能)

RS	R/W	Function (機能)
0	0	Setting of Instruction Code (インストラクションコード設定)
0	1	Prohibition (設定禁止)
1	0	Write Instruction data (書き込みインストラクションデータ)
1	1	Read Instruction data (読み出しインストラクションデータ)

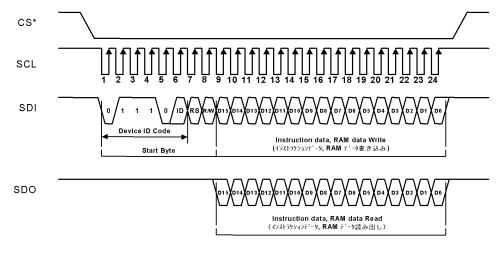
◆ Instruction Write(インストラクション書き込み)



◆ RAM Data Write (RAM データ書き込み) 65,536 colors



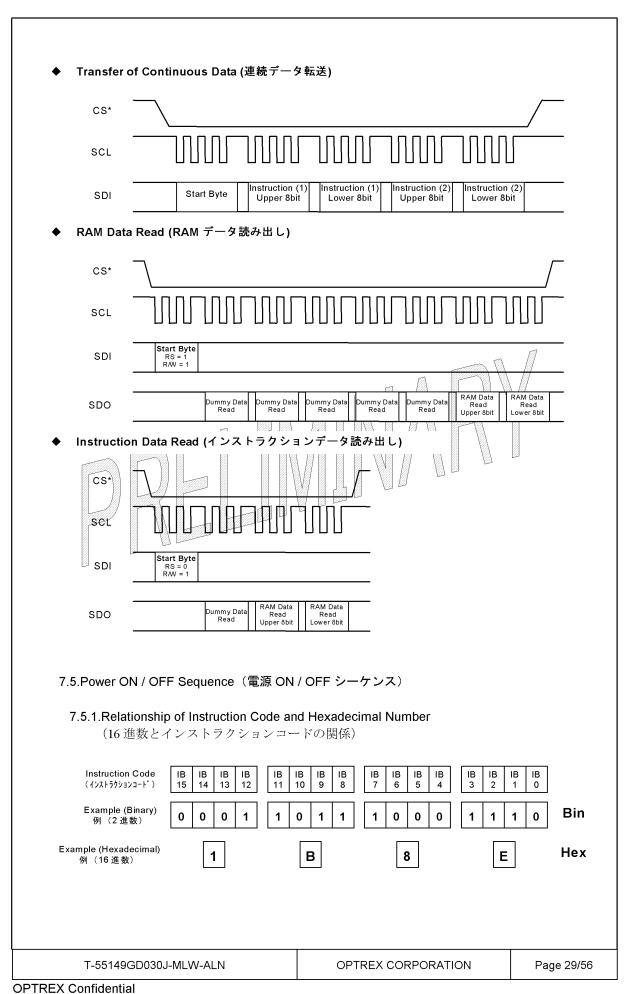
◆ Transfer of Clock-synchronized Serial Inetrface (クロック同期シリアルインターフェース転送)



T-55149GD030J-MLW-ALN

OPTREX CORPORATION

Page 28/56



7.5.2.Command List for Power ON (Recommended Setting)

(電源ON用コマンドリスト (推奨設定))

Setting Item		Value(2byte Setting)	Remark
	Powe	r ON	
Power ON		Input VDD=1.80	V VDD2=2.80V
		<u>set</u>	
Reset	RESET F		Reset
Wait			nsec I
Release Reset	RESET P		Release Reset
Wait	<u>,</u>		nsec
D : 0 ID I(/DD)		on Setup	T 1
Device Cord Read (/RD)	0000 h	1509 h	Access check
Base Image Number of Line	0400 h 0001 h	3100 h	NL0=400Lines, SCN=0 S720→S1
Driver Output	0001 h	0100 h 0100 h	C Pattern Waveform
LCD Driving Wave Control	0002 h	1230 h	BGR=1, HMW=1, I/D=11
Entry Mode Display Control 2	0003 h	0808 h	FP=BP=8Lines
Low Power Control 2	0006 h	0010 h	VEM=1, 262,144color
Low Power Control 2	0000 n	0010 h	
External Display Interface Control 2	000F h	0000 h	DOTCLK ↓, ENABLE=L(Valid), HSYNC=VSYNC=Low Active
PNL Interface Control 1	0010 h	001F h	Div ratio = 1/2 1H(Line)=16clock
PNL Interface Control 2	0011 h	0000 h	1clock
PNL Interface Control 3	0012 h	0000\h	Øclock
PNL Interface Control 4	0020 h	021E h	30clock/8
PNL Interface Control 5	0021 h	0000 h	Oclock
PNL Interface Control 6	0022 h	0000 h	Oclock
Window Horizontal RAM Address 1	0210 h	0000 h	\$tart Address X=00h
Window Horizontal RAM Address 2	0211 h	00EFh	End Address X=EFh
Window Vertical RAM Address 1	0212 h	0000 h	Start Address Y=00h
Window Vertical RAM Address 2	0213 h	018F h	Start Address Y=18Fh
Gamma Control 1 Gamma Control 2	0300 h	0706 h 0607 h	Gamma Setting
Gamma Control 3	0301 h 0302 h	0301 h	Gamma Setting
Gamma Control 3	0302 h	0202 h	Gamma Setting Gamma Setting
Gamma Control 5	0304 h	0303 h	Gamma Setting
Gamma Control 6	0304 h	0303 h	Gamma Setting
Gamma Control 7	0306 h	0808 h	Gamma Setting
Gamma Control 8	0307 h	0706 h	Gamma Setting
Gamma Control 9	0307 h	0607 h	Gamma Setting
Gamma Control 10	0309 h	0301 h	Gamma Setting
Gamma Control 11	030A h	0303 h	Gamma Setting
Gamma Control 12	030B h	0202 h	Gamma Setting
Gamma Control 13	030C h	0207 h	Gamma Setting
Gamma Control 14	030D h	1f1f h	Gamma Setting
Base Image Display Control	0401 h	0001h	Reversed Image
Base Image Vertical Scroll Control	0404 h	0000 h	Non-Scroll
	LCD Pow		
Display Control 1	0007 h	0001 h	FMARK = IC internal = Operating
Power Control 6	0110 h	0001 h	LCD Power ON
Power Sequence Control 1	0112 h	0060 h	
Power Control 1	0100 h	17B0 h	G/S=ON, Booster: VGH=6times, VGL=3times, AMP=
Power Control 2	0101 h	0007 h	Booster Clock: 1st=1, 2nd=1/16, x1.0
Power Control 3	0102 h	01A8 h	Internal reference voltage = 4.0V
Power Control 4	0103 h	2e00 h	x0.98
VCOM High Voltage 1	0281 h	0015 h	x0.90
Power Control 2	0101 h		Booster Clock: 1st=1, 2nd=1/32, x0
Power Control 3	0102 h	01AC h	Internal reference voltage = 4.5V, PSON =0, PON
			nsec

OPTREX CORPORATION

Page 30/56

OPTREX Confidential

T-55149GD030J-MLW-ALN

	<u>Display ON</u>										
Display Control 1	0007 h	0021 h	Gatr = ON, Source = OFF VCOM=OFF								
Wait			1msec								
Power Control 6	0110 h	0001 h	LCD Power ON								
Power Control 1	0100 h	16B0 h	G/S=ON, Booster: VGH=6times, VGL=4times, AMP=1								
Power Control 2	0101 h	0117 h	Booster Clock: 1st=1/2, 2nd=1/32, x1.00								
Power Control 3	0102 h	01B8 h	Internal reference voltage = 4.0V, PSON =1, PON=1								
Power Control 4	0103 h	2e00 h	x0.98								
VCOM High Voltage 1	0281 h	0015 h	x0.90								
Display Control 1	0007 h	0061 h	Gatr = ON, Source = OFF VCOM=ON								
Wait		Ę	50msec								
Display Control 1	0007 h	0173 h	Base Image Display								

7.5.3.Command List for Power OFF (Recommended Setting)

(電源OFFコマンドリスト(推奨設定))

Setting Item	Index (Value)	Value(2byte Setting)	Remark
	<u>Displ</u>	ay OFF	
Display Control 1	0007 h	0072 h	Display OFF
Wait		(50n	isec)
Display Control 1	0007 h	0001 h	Display OFF
Wait		(150r	nsec)
Display Control 1	0007 h	0000 h	Display OFF
	<u>Pow</u>	er ON1	
Power Control 1	0100 h	0680 h	G/S=0N, Booster: VGH=6times, VGL=4times, AMP=1
Power Control 2	0101 h	0667 h	Booster Clock: 1st=1/2, 2nd=1/32, x1.00
Power Control 3	0102 h	01A8 h	Internal reference voltage = 4.5V, PSON =1, PON=0
Power Control 4	0103 h	0e00 h	VCOMG=0
Wait		(10n	rsec)
Power Control 1	0100 h	0600 h	G/S=ON, Booster: VGH=6times, VGL=4times, AMP=0
	Powe	er OFF2	
Power OFF			-

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 31/56
		_

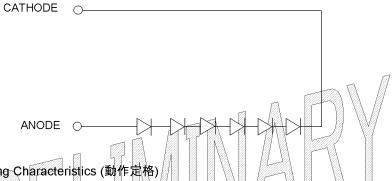
7.6.Back-light Specifications (照明仕様)

7.6.1.Absolute Maximum Ratings (絶対最大定格)(6 chips)

Ta=25°C

Parameter(項目)	Symbol(記号)	Conditions(条件)	Min.	Тур.	Max.	Units(単位)
Foward Current(順電流)	lF	-	ı	-	30	mA
Reverse Voltage (逆電圧)	VR	Note1(注 1)	-	-	2.0	V
LED Power Dissipation	Po	-	-	-	115	mW
(許容損失)						

Note 1 (注 1): IR=10mA



7.6.2.Operating Characteristics (動作定格)

Ta=25°C

Parameter(項目)	Symbol(記号)	Conditions(条件)	Min.	Тур.	Max.	Units(単位)
Foward Current(順電流)	F F	-	ı	20	30	mA
Foward Voltage (順電圧)	VF	I=20mA	18.0	19.2	20.4	V

T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 32/56

8. Optical Specifications (光学仕様)

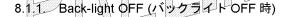
8.1.Optical Characteristics (光学特性)

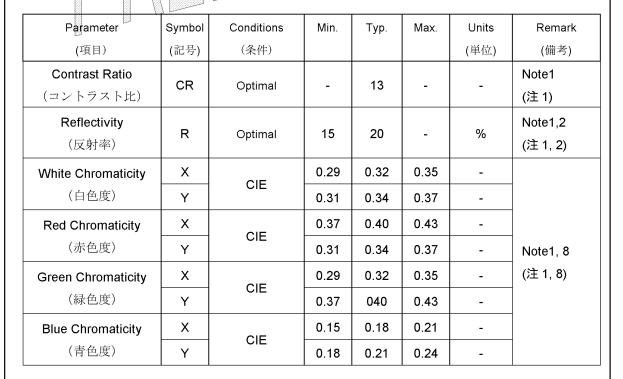
<Touch Switch (タッチスイッチ) >

Item	Value	Remark
(項目)	(数値)	(備考)
(1) Transmissivity	Min90%	
(光透過率)		
(2) Reflectance	Max15%	
(反射率)		

- Conditions for Measuring

 - ♦ Temperature: 25±5°C♦ Humidity: 40~70%RH
- ◆ 測定条件は下記の通り
 - ◇ 測定環境:暗室またはそれに準じる環境
 - ◇測定温度:25±5℃
 - ◇測定湿度:40~70% RH
- ◆ Optimal viewing angle (The angle of Least Color Inversion) 最適の現角(最小の色転換の角度)





T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 33/56
T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 33/56

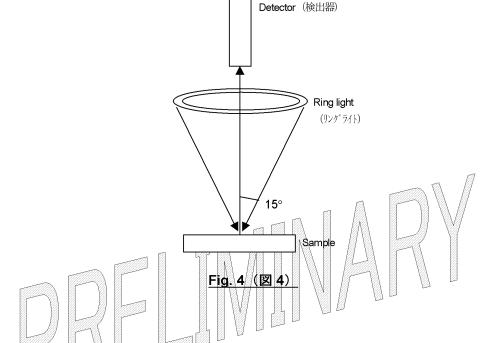
8.1.2.Back-light ON (バックライト ON 時)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Тур.	Max.	Units	Remark
(項目)	(記号)	(条件)				(単位)	(備考)
Viewing angle range (視野範囲)	θ _{LEFT}		ı	70	ı	- Degrees	
	θυΡ	CR≥5	-	80	-		Note3,4,5,12
	θ_{RIGHT}	ON23	-	70	ı		(注 3, 4, 5, 12)
	θ_{DOWN}		ı	58	1		
Contrast Ratio (コントラスト比)	CR	Optimal	ı	105	ı	-	Note4,8,11,12 (注 4, 8, 5, 12)
Brightness (輝度)	Y	Optimal	ı	360	ı	cd/m ²	Note8,10,11,12 (注 8,10,11,12)
Brightness Uniformity (輝度ムラ)	Y	Optimal	70	<u>-</u>		%	Note7,10,11,12 (注 7,10,11,12)
Viewing Direction (視角)				6:00		o'clock	Note7,11 (注 7,11)
Response Rise Time (立ち上がり時間)	tr	θ= 0 ° Ta=25°C		23.0	-	ms	Note7,11,12
Response Fall Time (立下り時間)	τd	0°		53.0	ı	ms	(注 7,11,12)
White Chromaticity	Х	0.15	0.25	0.30	0.35	-	
(白色度)	Υ	CIE	0.29	0.34	0.39	-	
Red Chromaticity	Х		0.48	0.53	0.58	-	
(赤色度)	Y	CIE	0.32	0.37	0.42	-	Note8,11,12
Green Chromaticity	Х		0.28	0.33	0.38	-	(注 8,11,12)
(緑色度)	Y	CIE	0.47	0.52	0.57	-	
Blue Chromaticity	Х		0.10	0.15	0.20	-	
(青色度)	Υ	CIE	0.10	0.15	0.20	-	

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 34/56
1-00 149GD030J-MLVV-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 34/56

Note 1: Ring light measurement. (15degree incident light detected at normal direction.) (Fig.4)
(注 1:リングライト測定(15 度の入射光を検出))(図 4)
The reflection of white calibration plate is 100%.
(白色校正板の反射は、100%とする)
Schematic diagram of instrument(概略図)

Detector(検出器)



Note 2: The definition of Reflectivity is below.

(注2:反射率の定義)

Reflectivity = (反射率)

Light detected level of the reflection by the display with all pixels white (全白パターンの反射レベル)

Light detected level of the reflection by the reflective standard (白色校正板の反射レベル)

T-55149GD030J-MLW-ALN

OPTREX CORPORATION

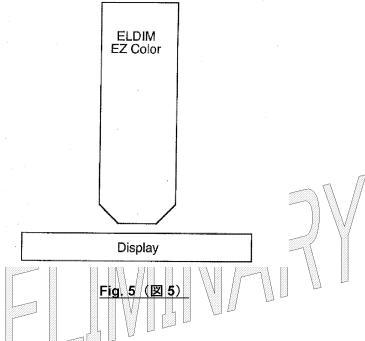
Page 35/56

Note 3: The testing conditions are illustrated in Fig.5 and taken at Ta=25°C in a dark room.

Using ELDIM EZ contrast 160R system. The display is oriented landscape with the driver on the right. (Fig.5)

注 3: 測定は暗い部屋で図 5 のような状態にて Ta=25℃で行います。 ELDIM 社製、EZ Contrast 160R システムを使用します。

表示は、ドライバーが右の上にある正しい位置に置かれた景色です。



Note 4(注4): The definition of contrast ratio is below. (コントラスト比の定義)

Photo detector output with all pixels white (全白パターン)

Contrast Ratio (コントラスト比) (CR) =

Photo detector output with all pixels black (全黒パターン)

Note 5(注 5): The definition of viewing angle is shown in Fig.7 (視角の定義は図 7)

Note 6(注 6) : The definition of response time is shown in Fig.8 (応答速度の定義は図 8)

Note 7(): The definition of brightness & brightness uniformity is shown in Fig.6

(輝度及び輝度ムラの定義は図6)

Note 8(注 8): Critical optical characteristics.(重要な光学特性)

Note 9(注 9): The viewing / rubbing direction is the direction of least color inversion.

(視野/ラビング方向は、表示反転が最も少ない方向です。)

Note 10(注 10): Brightness may also be referred to as luminance.

(Brightness は Luminance とも呼びます)

Note 11(注 11): The measuring equipment are TOPCON BM-5.(測定装置は TOPCOM BM-5 です)

Note 12(注 12): 6LEDS back light, 20mA / chip (6 チップLED照明、20mA / chip)

T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 36/56

◆ Definition of Brightness Uniformity (輝度ムラの定義) (Fig.6(図 6))

Definition is calculated from the 5 points (S0-S4) on the diagram below. (定義は下記の図の上で、5 ポイント (S0-S4) から計算されます。)

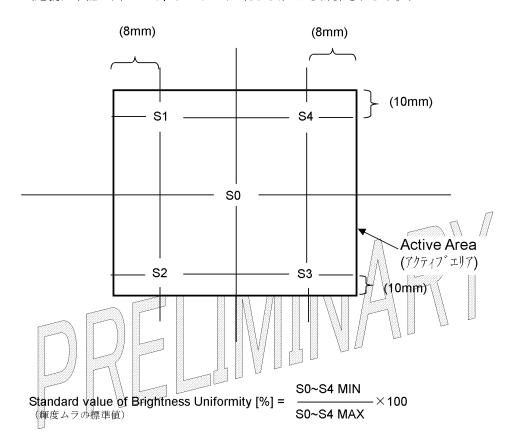


Fig. 6 (図 6)

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 37/56
-----------------------	--------------------	------------

- ◆ Method of Viewing Angle Measurement (視野角測定法) (Fig.7)
 - (1) Measuring Device (測定装置)
 TOPCON BM-5, Measuring Field:1°
 - (2) Measuring Point (測定点)

Center of display: Same as Method of Brightness Measurement

画面中央部:輝度測定点と同様

- (3) Angle of Measuring (測定角度)
 - θ : An angle vertical to perpendicular line from the viewing direction.
 - θ: 法線に対する視角面の垂直軸方向の角度
 - φ: An angle horizontal to perpendicular from the viewing direction.
 - Φ: 法線に対する視角面の水平軸方向の角度
- (4) Method of Measuring

Set rotation table to ϕ =0° and set BM-5 to contrast 10 to measure angle $\pm\theta$ for left and right direction of horizontal viewing angle ϕ . Also set rotation table to ϕ =90° and set BM-5 to contrast 10 to measure angle $\pm\theta$ for up and down direction of vertical viewing angle θ .

回転ステージの $\phi=0$ °に固定してBM-5がコントラスト10となる \pm 0角度を読み取り左右方向の水平視野角 ϕ 、回転ステージの $\phi=9$ 0°に固定してBM-5がコントラスト10となる \pm 0角度を読み取り上下方向の垂直視野角のとして記録

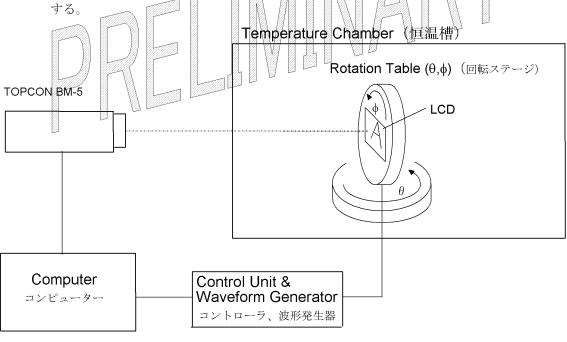


Fig. 7

T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 38/56

- ◆ Measuring Response Time(応答時間の測定) (Fig.8)
 - (1) Measuring Device (測定装置)

TOPCON BM-5, Measuring Field: 1°

Tektronix Digital Oscilloscope

テクトロニクス社製 デジタルオシロスコープ

(2) Measuring Point (測定点)

Center of display, same as Method of Brightness Measurement

画面中央部:輝度測定点と同様

- (3) Method of Measuring (測定方法)
 - ・ Set LCD panel to θ =0°, and ϕ =0°. 液晶表示パネルを θ = 0°、 ϕ = 0° にセットする。
 - ・Input white→black→white to display by switching signal voltage. 白→黒→白と表示するように表示信号電圧を切り替えて印加する。
 - If the luminance is 0% and 100% immediately before the change of signal voltage, then τr is optical response time during the change from 90% to 10% immediately after rise of signal voltage, and τd is optical response time during the change from 10% to 90% immediately after decay of signal voltage.

信号電圧切り替え直前の輝度をそれぞれ0%、100%とすると、表示信号立ち上り後、光学応答が90%から10%に変化するのにかかる時間をナrとし、表示信号立ち下がり後、光学応答が10%から90%にまた変化する時間をτdとする。

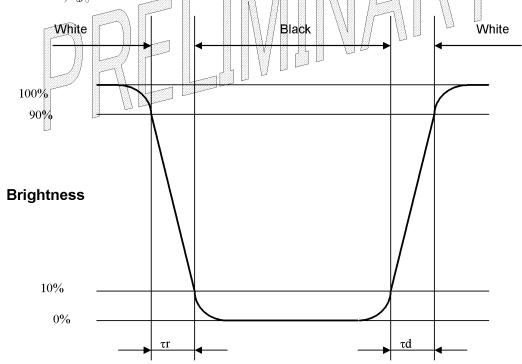


Fig. 8

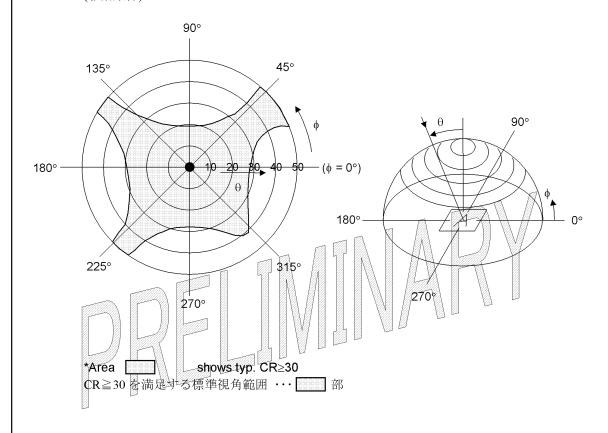
T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 39/56

8.2.Definition of Viewing Angle and Optimum Viewing Area (角度及び視角範囲)

*Point • shows the point where contrast ratio is measured. : θ = 0°, ϕ = -° \rightarrow コントラスト比測定点: θ = 0°, ϕ = -° · · · • ●印ポイント

*Driving condition: Ff=60Hz

(駆動条件)



9.<u>Test (試験)</u>

No abnormal function and appearance are found after the following tests.

下記の試験を実施した後、表示及び動作に異常がないこと。

Conditions: Unless otherwise specified, tests will be conducted under the following condition.

Temperature: 20±5°C Humidity: 65±5%RH

tests will be not conducted under functioning state.

条件:特に指定の無い限り、温度 20±5℃、湿度 65±5%、無通電状態で行う。

No.	Parameter(項目)	Conditions(試験内容)	Notes(注記)
1	High Temperature Operating (高温動作試験)	70°C±2°C, 240hrs (operation state) (通電)	
2	Low Temperature Operating (低温動作試験)	-20°C±2°C, 240hrs (operation state) (通電)	1
3	High Temperature Storage (高温保存試験)	80°C±2°C, 240hrs	2
4	Low Temperature Storage (低温保存試験)	-30°C±2°C, 240hrs	1,2
5	Damp Proof Test (耐湿試験)	60°C±2°C, 85~90%RH, 240hrs	1,2
6	Heat Cycle Test (ヒートサイクル試験)	-40°C±2°C (30min each), 20cycle	
7	Vibration Test	Total fixed amplitude(全振幅) : 1.5mm	3
	(振動試験)	Vibration Frequency (振動周波数): 10~55Hz	
		One cycle 60 seconds to 3 directions of X, Y, Z for	
		each 15 minutes	
		(1 往復 1 分間 X,Y,Z 3 方向各 15 分間)	
8	Shock Test	To be measured after dropping from 60cm high on	
	(梱包落下)	the concrete surface in packing state.	
		(正規の梱包状態にて 60cm の高さから下記の要領で	
		コンクリート床へ落下)	
		Dropping method corner dropping(角落下) A corner : once(1 回) Edge dropping(稜落下) B,C,D edge : once(1 回) Face dropping(面落下) E,F,G face : once(1 回) Concrete Surface(コンクリート床)	

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 41/56
1 CO 1 TO CE DOCCO TVIE VV 7 NETV	OF TREATMENT OF THE TENT	1 490 11/00

No.	Parameter(項目)	Conditions(試験内容)	Notes(注記)
9	ESD Test	Voltage the stamp passable to each terminal.	
	(耐静電気試験)		
		Condition: Machine model(MIL test method)	
		試験条件:マシンモデル(MIL法)	
		Stamp passable voltage(試験電圧): 300V	
		Discharge Capacitor (放電容量): 200pF	
		Discharge Resister(放電抵抗): 0Ω	

<Touch Switch(タッチスイッチ)>

No.	Parameter(項目)	Conditions(試験内容)	Notes(注記)
1	High Temperature Operating (高温動作試験)	70°C±2°C, 240hrs (operation state) (通電)	
2	Low Temperature Operating (低温動作試験)	-20°C±2°C, 240hrs (operation state) (通電)	1
3	High Temperature Storage (高温保存試験)	80°C±2°C, 240hrs	2
4	Low Temperature Storage (低温保存試験)	-30°C±2°C, 240hrs	1,2
5	Damp Proof Test (耐湿試験)	40°C±2°C 90~95%RH, 240hrs	1,2
6	Vibration Test (振動試驗)	Total fixed amplitude(全振幅): 1.5mm Vibration Frequency(振動周波数): 10~55Hz One cycle 60 seconds to 3 directions of X, Y, Z for each 15 minutes (1 往復 1 分間 X,Y,Z 3 方向 各 15 分間)	3
7	Shock Test (衝擊試験)	To be measured after dropping from 60cm high on the concrete surface in packing state. (正規の梱包状態にて 60cm の高さから下記の要領でコンクリート床へ落下) Dropping method corner dropping(角落下) A corner : once(1回) Edge dropping(積落下) B,C,D edge : once(1回) Face dropping(面落下) E,F,G face : once(1回) Concrete Surface(コンクリート床)	

Note 1: No dew condensation to be observed.

Note 2: The function test shall be conducted after 4 hours storage at the normal Temperature and humidity after removed from the test chamber.

Note 3: Vibration test will be conducted to the product itself without putting it in a container.

注1:結露しないこと。

注2:試験後、常温常湿に4時間放置した後、測定する。

注3:容器を用いずモジュール単品で行う。

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 42/56

10.Appearance Standards (外観規格)

10.1. Viewing distance and angle (視認距離と角度)

The LCD shall be inspected 300~ 750lx white fluorescent light.

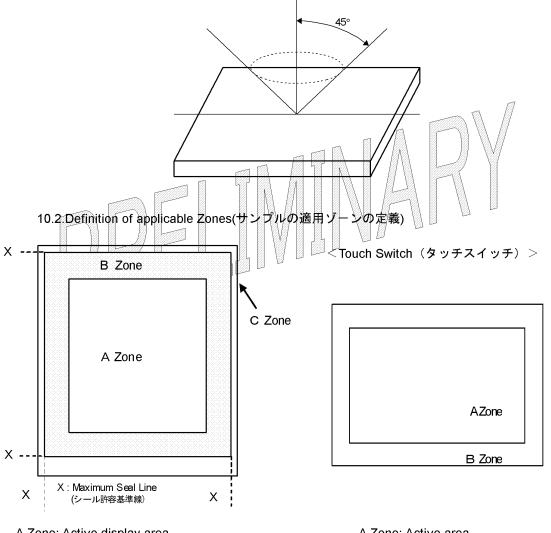
The distance between the eyes and the sample shall be 35±5cm.

All directions for inspecting the sample should be within 45° against perpendicular line.

LCD は 300~ 750lx の白色蛍光灯下で検査する。

サンプルとの距離 35cm±5cm で目視により検査を行う。

サンプルを目視する方向は、垂線に対して前後左右45°の範囲内とする。



A Zone: Active display area

(A ゾーン:ドット部)

B Zone: Out of active display area ~ Maximum seal line

(B ゾーン: X から A ゾーンまでの領域)

(C ゾーン: X より外側の領域)

A Zone + B Zone = Validity viewing area $(A \cancel{y} - \cancel{y} + B \cancel{y} - \cancel{y} = 有効視野範囲)$

A Zone: Active area (A ゾーン:アクティブ部)

B Zone: Rest parts C Zone: Rest parts

(Bゾーン: その他の部分)

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 43/56
		, ,

10.3.Standards(規格)

No.	Parameter(項目)	Criteria(判定基準)				
1	Black and	(1) Round Shape (円状のもの)				
	White Spots,	Zone(領域)		Zone(領域) Acceptable Number(許容		—— 許容個数)
	Foreign Substances	Dimension(大	きさ) (mm)	A	В	С
	(黒白点・異物)	D <	0.1	Disrega	rd(無視)	Disregard
		0.1 <	D ≤ 0.3		2	(無視)
		D ≥	0.3	(ס	1
		D = (Long	+ Short) / 2	平均直径	D=(長径+	短径) / 2
		*Each dot mus	st keep the si	ze over 1/2.		
		各ドットは 1/2	2以上のサイ	ズを保つこと	د - 0	
		(2) Line Shape	: (線状のもの))		
			Zone(領域)	Acceptat	ole Number(許容個数)
		X (mm)	Y (mm)	Α	B	/ c
		≤ 0.1	≤ 0.04	Disrega	rd(無視)	Disregard
		≤ 2.0 > 2.0	≤0.04		2	(無視)
		X : Length	(長き) Y	: Width (幅)		
2	Air Bubbles					
	(between glass		Zone(領域)	Acceptat	ole Number(許容個数)
	& polarizer),	Dimension(大	きさ)(mm)	Α	В	С
	Stroke marks	D < 0.15		Disrega	rd(無視)	*1
	(偏光板気泡・打痕)	0.15 ≤ □	0 ≤ 0.30	;	3	
		0.3	< D	(0	
		D = (Long	+ Short) / 2	平均直径	ED=(長径+	短径) / 2
		*1: No progres	ive. No float	at the edge.		
3	Polarizer Scratches					
	(偏光板キズ)		Zone(領域)	Acceptat	ole Number(許容個数)
		X(mm)	Y(mm)	А	В	С
		≤ 0.1	≤ 0.04	Disrega	rd(無視)	Disregard
		≤ 2.0	≤ 0.04		2	(無視)
		> 2.0	-		ס	
4	Polarizer	Not to be cons	picuous defe	ects.(著しいか	て点のなきこ	と。)
	(偏光板)	Limit sample shall be determined by the arising demand.				
		(限界サンプル	は発生する要	要求によって	決定されるも	。のとする。)
5	Polarizer Dirts	If the stains ar	e removed e	asily from LC	DP surface,	the module i
	(偏光板汚れ)	defective. (簡章	単に拭き取れ	るものは良品	品とする。)	
	T-55149GD030J-MLW-A	LN	OPTR	EX CORPORA	ATION	Page 44/

No.	Parameter(項目)		Cı	riteria(判定基準)		
6	Glass Scratches	Not to be conspicuous defects. (著しい欠点のなきこと。)				
	(ガラスキズ)	Limit sample s	hall be deter	mined by the arising dem	and.	
		(限界サンプル	は発生する要	要求によって決定されるも	のとする。)	
7	Distance between	D ≤ 0.2 : 20mr	m or more 異	物間の距離は 20mm 以上	とする。	
	Different Foreign	0.2 < D : 40mr	m or more 異	物間の距離は 40mm 以上	とする。	
	Substance Defects					
8	(a) Bright Dot	-				
	(b) Dark Dot		Zone(領域)	Acceptable Number(許容個数)	
		Dimension(大	きさ) (mm)	А В	С	
		Bright Do	t	3	Disregard	
		Dark Dot		2	(無視)	
		TOTAL(合	計)	4		
		*Green bright	dots : 2 dots	or less		
9	TWO Adjacent Dot					
	(隣接した2ドット)		Zone(領域)	Acceptable Number(容個数)	
		Dimension(大	き ‡) (mm)	AB	С	
		Bright Do	t //	3 PAIRS	Disregard	
		Dark Dot		2 PAIRS	(無視)	
10	Three or More					
	Adjacent Dot	NOT ALLOWE	:D			
	(隣接した3ドット	TVO I ALLOVE				
	以上)					
11	Defect Distance	Bright Dot : 5n	nm min			
	(欠陥距離)	Dark Dot : 5	imm min			
12	Defect Distance	NOT ALLOWE	:D			
	(欠陥距離)					
	T-55149GD030J-MLW-A	ALN	OPTR	EX CORPORATION	Page 45/5	
					1	

Note 1: Bright Dot and Dark Dots are defined as follows:

Visible through 5% transmission ND filter and not visible through 1% transmission ND filter under the condition that black image (color 0) is on the display.

Note 2: No.8,9,10,11,12 inspection criteria

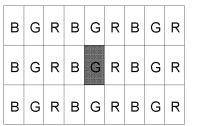
Include below with the 8.2.1.conditions for common inspection

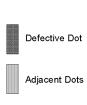
Luminance : 250 [lx](Transmission)

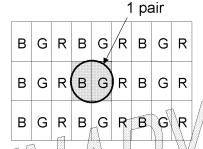
750 [lx](Reflection)

Distance : $30\sim40$ [cm] (Perpendicular from panel surface) Time : 5 [S] (After ND filter has been placed)

Note 3: Definition of adjacent





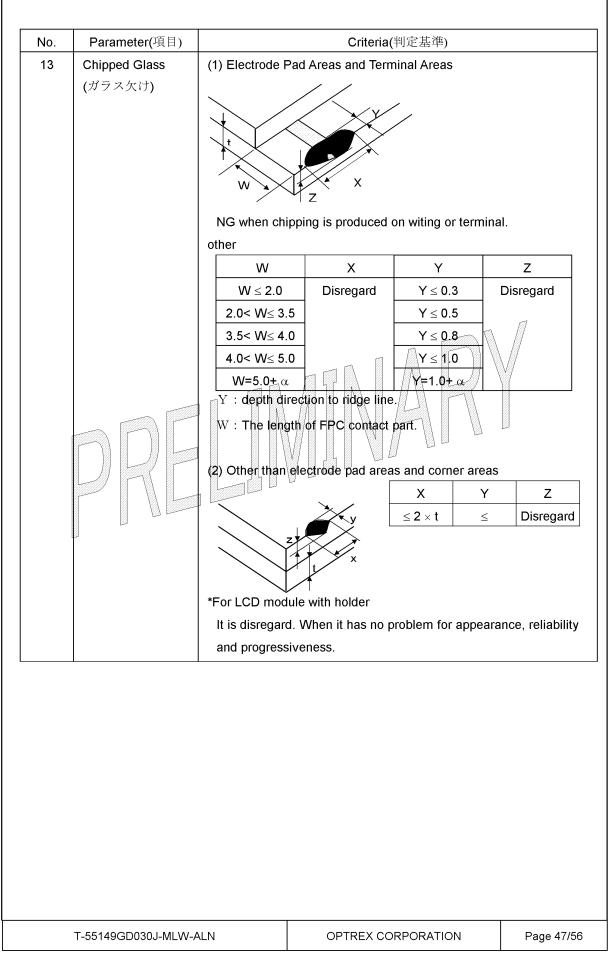


The defects that are not defined above and considered to be problem shall be reviewed and discussed by both parties.

T-55149GD030J-MLW-ALN

OPTREX CORPORATION

Page 46/56

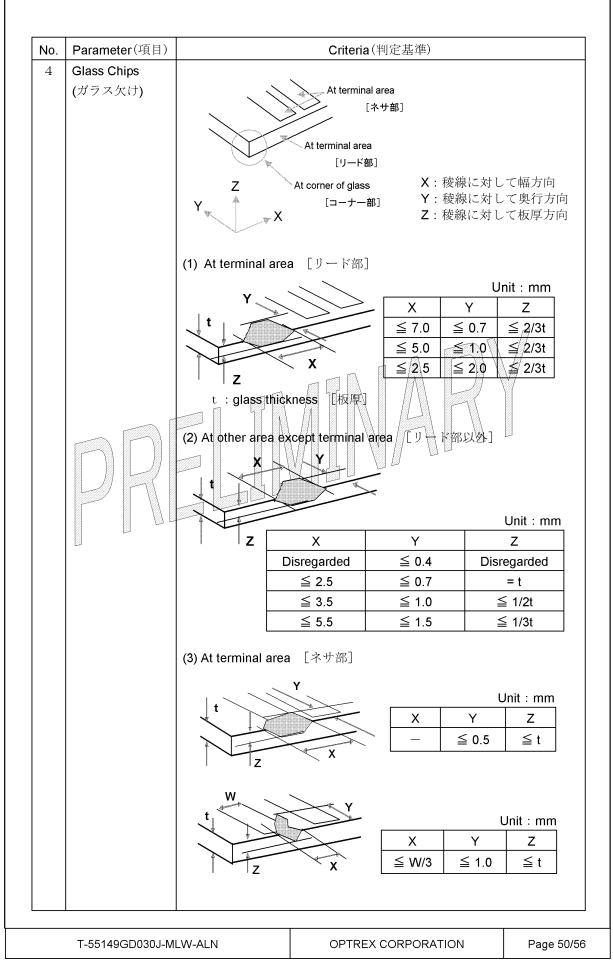


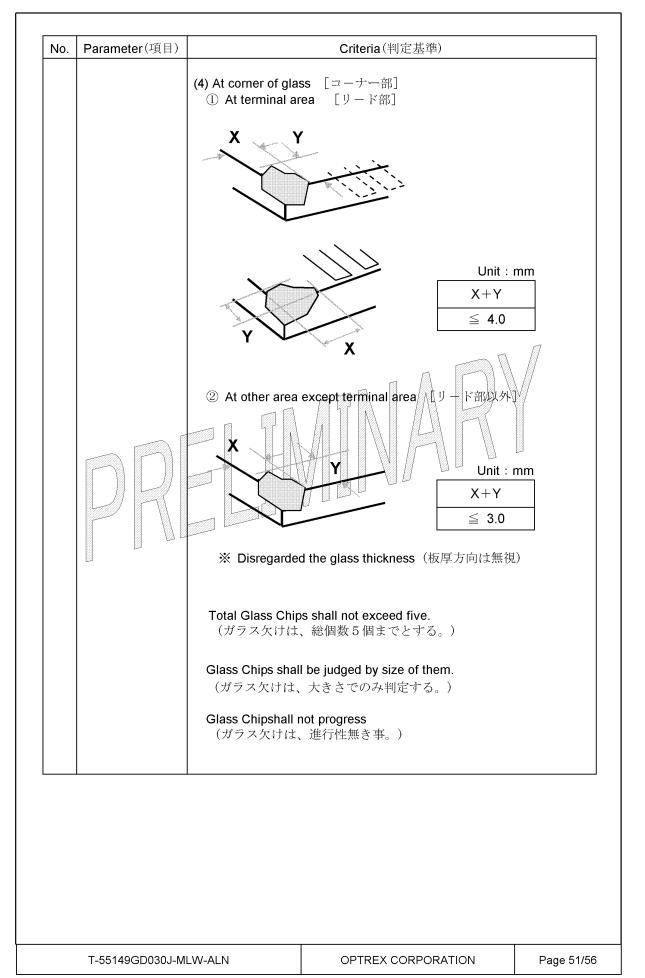
			de Pad Areas	on witing o						
		NG when chi		on witing o						
			pping is produced	on witing o						
		other			NG when chipping is produced on witing or terminal.					
				other						
				X	Υ	Z				
				\leq 2 × t	≤	Disregard				
				*Penetratior						
				When th	ere are 2	points.				
				Z ≤ 1.						
			Not	covered or	ı the mark	s or symbols.				
		2 Othor than	alastrada mad Am							
		Z. Other than	electrode pad Ar	_ [//	= \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	. [
		\ \ \		X ≤ 1	_ // 🛚	9				
		$X \leq 0.5 \text{ & } Y \leq 1.5$				5				
	*The direction of boa									
		thickness is disregarded.								
		*For LCD module with holder								
		It is disregard	d. When it has no	problem for	· appearar	nce, reliability				
		and progress	iveness.							
		*It is not appro	ved when a glass	chip occurs	with the	part of the				
			terminal and, Pola							
14	Leak of terminal									
			w							
			a							
		a /w ≤ 1/3 & Y								
			f pattern lack							
		w :Width of	the pattern lack							
		w .vviutii oi	terrimai							
Т	Г-55149GD030J-MLW-A	.LN	OPTREX C	ORPORATIC	N	Page 48/56				

<Touch Switch(タッチスイッチ)>

No.	Parameter(項目)	Criteria (判定基準)				
1	Black Spots/	(1) Round Shape (円状のもの)				
	White Spots	Zone(領域) Acceptable Number(許容個数)				
	(黒点/白点)	Dimension(大きさ) (mm) A B				
		D ≦ 0.10 Disregard(無視)				
		0.10 < D ≤ 0.15 2 Disregard				
		0.15 < D ≤ 0.17 1 (無視)				
		$0.17 < D \le 0.25$				
		D = (Long + Short) / 2 平均直径 D = (長径+短径) / 2				
		(2) Line Shape(線状のもの)				
		Zone(領域) Acceptable Number(許容個数)				
		X(mm) Y(mm) A C				
		— W≤0.01 Disregard (無視)				
		L ≤2.0 W≤0.015 2 Disregard (無視) U≤0.05 0 (無視) W>0.05 Same as Round Shape				
		X: Length (長さ) Y Width (幅) Total defects shall not exceed 5. (全体の許容個数は 5 個とする。)				
2	Glass Scratches	Not to be conspicuous defects.				
	(ガラスキズ)	(著しい欠点のなきこと。) Establish limit samples if required. (限度見本が発生した場合は、両者協議の上、決定する)				
3	Glass Dirts	If the stains are removed easily from LCDP surface, the module is				
	(ガラス汚れ)	not defective.				
		(簡単に拭き取れるものは良品とする。)				

T-55149GD030J-MLW-ALN	OPTREX CORPORATION	Page 49/56	
-----------------------	--------------------	------------	--

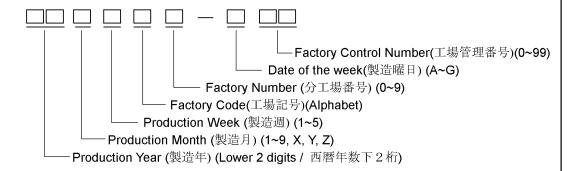




11.Code System of Production Lot (製造ロット番号)

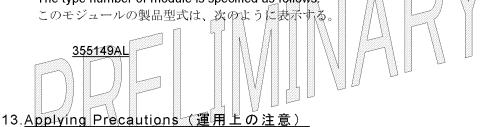
The production lot of module is specified as follows.

モジュールの製造ロット番号は、次のように表記する。



12. Type Number (製品型式)

The type number of module is specified as follows



Please contact us when questions and/or new problems not specified in this Specifications arise.

本仕様書に関する疑義、または記載項目以外の問題が発生した場合、両者協議の上処理することとする。

T-55149GD030J-MLW-ALN

OPTREX CORPORATION

Page 52/56

14.Precautions Relating Product Handling(製品取扱い上の注意)

The Following precautions will guide you in handling our product correctly.

本製品を正しくご使用頂く為に、次の事項にご注意下さい。

- 1) Liquid crystal display (Touch Switch) devices
- (1) The liquid crystal display panel used in the liquid crystal display module (touch switch) is made of plate glass. Avoid any strong mechanical shock. Should the glass break handle it with care.
- (2) The polarizer adhering to the surface of the LCD is made of a soft material. Guard against scratching it.
- (3) Avoid any strong mechanical shock. Should the glass break handle it with care.
- 1) 液晶表示素子(タッチスイッチ) について
- (1) 液晶表示モジュール (タッチスイッチ) に使用している液晶表示素子は、板ガラスで作られていますので強い機械的衝撃を与えないで下さい。 割れが発生した場合は、危険ですから取り扱いには十分ご注意下さい。
- (2) 液晶表示素子の表面に貼り付けてある偏光板は、軟らかい材料でできている為、傷をつけないようにして下さい。
- (3) 割れが発生した場合は、危険ですから取り扱いには十分ご注意下さかる
- 2) Care of the liquid crystal display module (Touch Switch) against static electricity discharge.
 - (1) When working with the module be sure to ground your body and any electrical equipment you may be using. We strongly recommend the use of anti static mats (made of rubber), to protect worktables against the hazards of electrical shock.
 - (2) Avoid the use of work clothing made of synthetic fibers. We recommend cotton clothing or other conductivity-treated fibers.
 - (3) Slowly and carefully remove the protective film from the LCD module, since this operation can generate static electricity.
- 2) 液晶表示モジュール (タッチスイッチ) の取り扱いについて (静電対策)
- (1) 人体、電気設備には必ずアースをして下さい。また、作業台は万一の電撃ショック等の心配がある為、静電防止マット(ラバー)をお薦めします。
- (2) 作業衣は化繊を避けて、木綿か導電処理された繊維の使用をお薦めします。
- (3) 静電気が発生しますので、液晶表示板の保護フィルムはゆっくりと剥がして下さい。
- 3) When the LCD module(Touch Switch) must be stored for long periods of time:
 - (1) Protect the modules from high temperature and humidity.
 - <Touch Switch > Conditions: Temperature: 0°C~40°C Humidity: Less than 60%RH No dew condensation to be observed
- (2) Keep the modules out of direct sunlight or direct exposure to ultraviolet rays.
- (3) Protect the modules from excessive external forces.
- 3)液晶表示モジュール(タッチスイッチ)を単体で長期保管しなければならない場合について
- (1) 高温、高湿の場所で保管しないで下さい。
 - <タッチスイッチ> ※保管条件 : 0 ℃~40℃ 60%RH以下 結露の発生なきこと。
- (2) 直射日光、あるいは紫外線が直接当たらないようにして下さい。
- (3) 外部から余計な力が加わらないようにして下さい。
- 4) Use the module with a power supply that is equipped with an overcurrent protector circuit, since the module is not provided with this protective feature.
- 4) 液晶表示モジュールには、過電流保護回路が入っておりませんので、万一の場合に備え、 過電流保護回路内蔵の電源をご使用下さい。

T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 53/56

- 5) Do not ingest the LCD fluid itself should it leak out of a damaged LCD module. Should hands or clothing come in contact with LCD fluid, wash immediately with soap.
- 5) 液晶表示モジュールが破損し、液晶(液体状)がもれ出してきた場合、口に入れないようにして下さい。
 - 液晶が手足や衣服などに付着した場合には、直ちに石けんで洗い流して下さい。
- 6) Conductivity is not guaranteed for models that use metal holders where solder connections between the metal holder and the PCB are not used. Please contact us to discuss appropriate ways to assure conductivity.
- 6) メタルホルダーを使用する機種において、メタルホルダーと基板を半田付けしていない仕様の場合は、導通を保証しません。確実な導通を希望される場合は、別途ご相談下さい。
- 7) For models which use CFL:
- (1) High voltage of 1000V or greater is applied to the CFL cable connector area. Care should be taken not to touch connection areas to avoid burns.
- (2) Protect CFL cables from rubbing against the unit and thus causing the wire jacket to become worn.
- (3) The use of CFLs for extended periods of time at low temperatures will significantly shorten their service life.
- 7) CFLを使用する機種について
- (1) CFLケーブルのコネクタ部には、1000V以上の高電圧が印加されています 不用意に接触すると火傷の原因となりますので、取り扱いはご注意下さい。
- (2) CFLケーブルが、筐体に接触し被覆が磨耗しないように「注意下さい。
- (3) CFLは、低温で連続使用した場合、常温の寿命に対して著しく短くなります
- 8) For models which use touch panels:
- (1) Do not stack up modules since they can be damaged by components on neighboring modules.
- (2) Do not place heavy objects on top of the product. This could cause glass breakage.
- 8) タッチパネルを使用する機種について
- (1) 重ね置きをしないできない。エッジで製品を傷つけることがあります。
- (2) 上に重量物を置かないで下さい。
- 9) For models which use COG, TAB, or COF:
- (1) The mechanical strength of the product is low since the IC chip faces out unprotected from the rear. Be sure to protect the rear of the IC chip from external forces.
- (2) Given the fact that the rear of the IC chip is left exposed, in order to protect the unit from electrical damage, avoid installation configurations in which the rear of the IC chip runs the risk of making any electrical contact.
- 9) COG, TAB, COFを使用する機種について
 - (1) I Cチップ裏面がそのまま露出している為、機械的強度が低くなっています。取扱いに際しては、I Cチップ裏面に強い外力が加わらないよう十分注意して下さい。
 - (2) I C チップ裏面がそのまま露出している為、電気的破壊防止として I C チップ裏面に電気的接触が発生するような実装構造は避けて下さい。また、光による誤動作を防止し、電気的特性を確保するため、光が当たらない実装構造として下さい。
- 10) Models which use flexible cable, heat seal, or TAB:
- (1) In order to maintain reliability, do not touch or hold by the connector area.
- (2) Avoid any bending, pulling, or other excessive force, which can result in broken connections.
- 10) フレキ, ヒートシール, TABを使用する機種について
 - (1) 信頼性確保の為、コネクション部分は持たないで下さい。
 - (2) 断線の可能性がある為、無理な折り曲げや、引っ張り等の強い力を加えないで下さい。

T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 54/56

11) In case of buffer material such as cushion / gasket is assembled into LCD module, it may have an adverse effect on connecting parts (LCD panel-TCP / HEAT SEAL / FPC / etc., PCB-TCP / HEAT SEAL / FPC etc., TCP-HEAT SEAL, TCP-FPC, HEAT SEAL-FPC, etc.,) depending on its materials.

Please check and evaluate these materials carefully before use.

- 11) 液晶モジュールにクッション材等を装着する場合、クッション材等の材質により、 液晶モジュール接続部(LCD パネルと TCP/ヒートシール/FPC 等、PCB と TCP/ ヒートシール/FPC 等、TCP/ヒートシール/FPC 等の相互の接続部)に悪影響を 及ぼす可能性がありますので、事前に十分な評価をして下さい。
- 12) In case of acrylic plate is attached to front side of LCD panel, cloudiness (very small cracks) can occur on acrylic plate, being influenced by some components generated from polarizer film..

Please check and evaluate those acrylic materials carefully before use.

- 12) 液晶パネルの前面にアクリル板を設置する場合、アクリルの材質により、偏光板から発生する成分の影響でアクリル板に白濁(微細なクラック)が発生する可能性がありますので、事前に十分な評価を実施して下さい。
- 13) Flickering due to optical interference may occur by combination of a) LED driving frame frequency decided by either internal oscillator in driver IC or external clock input by the customer and b) lighting frequency of either backlight or other light sources. Please evaluate enough at the environment of actual use, and decide the driving condition that does not cause flickering.
- 13) ドライバIC内蔵発振回路あるいは外部入力クロックによって決定された液晶駆動フレーム周波数の値によっては、バックライト、その他の光源の点灯周波数あるいは調光周波数との光学的な干渉によるフリッカーが発生する可能性がありますので、実使用環境における十分な評価を行い、フリッカーの発生しない条件にてご使用下さい。
- 14) Please be advised that do not apply DC voltage to the LCD.

 If DC voltage is applied to the LCD, then it may cause poor display quality.
- 14) 液晶表示素子にDCが印加されないように注意願います。 印加された場合、表示不良の原因となります。

T-55149GD030J-MLW-ALN

OPTREX CORPORATION

Page 55/56

15.Warranty(保証条件)

This product has been manufactured to your company's specifications as a part for use in your company's general electronic products. It is guaranteed to perform according to delivery specifications. For any other use apart from general electronic equipment, we cannot take responsibility if the product is used in medical devices, nuclear power control equipment, aerospace equipment, fire and security systems, or any other applications in which there is a direct risk to human life and where extremely high levels of reliability are required. If the product is to be used in any of the above applications, we will need to enter into a separate product liability agreement.

当該製品は、御社の一般的電子機器製品用の部品として、御社設計ご指示に基づき製造されたものであり、当該納入仕様書保証条件に準拠するものです。万一、当該製品が一般電子機器以外の直接人命に関わる医療機器、原子力制御機器、航空宇宙機器、防災防犯装置等の極めて高い信頼性を要求される用途に使用される場合、弊社としては一切の責任を負いません。尚、かかる用途に使用される場合、製造物責任に関する契約を、別途締結して頂くようお願い申し上げます。

- 1) We cannot accept responsibility for any defect, which may arise from additional manufacturing of the product (including disassembly and reassembly), after product delivery.
- 1) 納入後に行われた追加工(分解・再組立を含む) における不具合につきましては、その 責任を負いません。
- 2) We cannot accept responsibility for any defect, which may arise after the application of strong external force to the product.
- 2)外力が加わったことにより発生する不具合につきましては、その責任を負いません。
- 3) We cannot accept responsibility for any defect, which may arise due to the application of static electricity after the product has passed your company's acceptance inspection procedures.
- 3) 御社製品検査にて合格し、出荷された後、静電気等が印加されて発生する不具合につきましては、その責任を負いません。
- 4) When the product is in CFL models, CFL service life and brightness will vary According to the performance of the inverter used, leaks, etc. We cannot accept responsibility for product performance, reliability, or defect, which may arise.
- 4) CFLを使用する機種において、CFLの寿命や輝度は、使用するインバーターの性能や リーク等で変化します。製品状態での性能、信頼性及び不具合につきましては、その責任 を負いません。
- 5) We cannot accept responsibility for intellectual property of a third party, which may arise through the application of our product to your assembly with exception to those issues relating directly to the structure or method of manufacturing of our product.
- 5) 当該製品を使用したことにより起因する工業所有権の諸問題については、当該製品の構造や製法に直接関わるもの以外につきましては、その責任を負いません。
- 6) Optrex will not be held responsible for any quality guarantee issue for defect products judged as Optrex-origin in 2 (two) years from Optrex production or 1(one) year from Optrex Group delivery which ever is shorter.
- 6) 弊社に起因すると判定された不具合品の無償保証期間につきましては、弊社製造後より2年、若しくは弊社出荷後、又は取り扱い店出荷後1年のどちらか短い期限とさせて頂きます。

T-55149GD030J-MLW-ALN OPTREX CORPORATION Page 56/56